

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4124978号
(P4124978)

(45) 発行日 平成20年7月23日(2008.7.23)

(24) 登録日 平成20年5月16日(2008.5.16)

(51) Int.Cl.

F 1

GO3F 7/039	(2006.01)	GO3F 7/039	601
CO8F 220/26	(2006.01)	CO8F 220/26	
CO8K 5/00	(2006.01)	CO8K 5/00	
CO8L 33/06	(2006.01)	CO8L 33/06	
GO3F 7/004	(2006.01)	GO3F 7/004	501

請求項の数 4 (全 73 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2001-107305 (P2001-107305)

(22) 出願日

平成13年4月5日(2001.4.5)

(65) 公開番号

特開2002-303978 (P2002-303978A)

(43) 公開日

平成14年10月18日(2002.10.18)

審査請求日

平成17年11月29日(2005.11.29)

(73) 特許権者 306037311

富士フィルム株式会社

東京都港区西麻布2丁目26番30号

(74) 代理人 100115107

弁理士 高松 猛

(74) 代理人 100132986

弁理士 矢澤 清純

(72) 発明者 佐藤 健一郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

(72) 発明者 上西 一也

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内

審査官 前田 佳与子

最終頁に続く

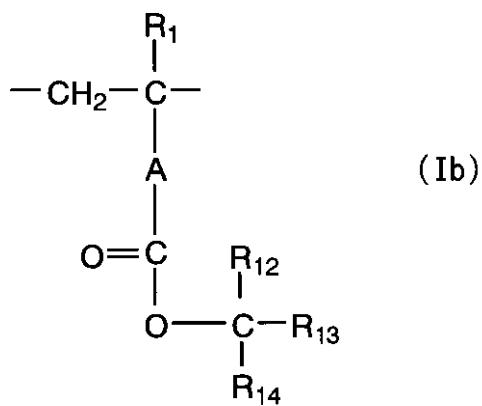
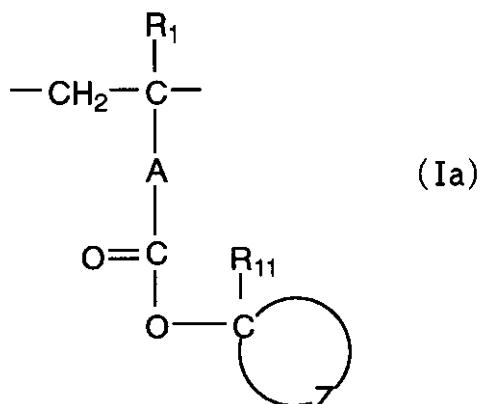
(54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(A) 脂肪族環状炭化水素基を側鎖に有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂として、下記一般式(Ia)で表される繰り返し単位を含有し、一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有しない樹脂と一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有し、一般式(Ia)で表される繰り返し単位を含有しない樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化1】



式(Ia)及び(Ib)中、R₁は独立に水素原子又はアルキル基を表し、Aは単結合または連結基を表す。

式(Ia)中、R₁₁は炭素数1～4のアルキル基を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

式(Ib)中、R₁₂～R₁₄は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、R₁₂～R₁₄のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【請求項2】

更に、(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】

更に、(D)有機塩基性化合物を含有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項4】

請求項1～3のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、超LSIや高容量マイクロチップの製造等の超マイクロリソグラフィプロセスやその他のフォトファブリケ・ションプロセスに使用するポジ型レジスト組成物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造に於い

10

20

30

40

50

てはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになつてきた。その必要性を満たすためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外線の中でも短波長のエキシマレーザー光(XeCl、KrF、ArFなど)を用いることが検討されるまでになってきている。

この波長領域におけるリソグラフィーのパターン形成に用いられるものとして、化学增幅系レジストがある。

【0003】

一般に化学增幅系レジストは、通称2成分系、2.5成分系、3成分系の3種類に大別することができる。2成分系は、光分解により酸を発生する化合物(以後、光酸発生剤という)とバインダー樹脂とを組み合わせている。該バインダー樹脂は、酸の作用により分解して、樹脂のアルカリ現像液中の溶解性を増加させる基(酸分解性基ともいう)を分子内に有する樹脂である。2.5成分系はこうした2成分系に更に酸分解性基を有する低分子化合物を含有する。3成分系は光酸発生剤とアルカリ可溶性樹脂と上記低分子化合物を含有するものである。

10

【0004】

上記化学增幅系レジストは紫外線や遠紫外線照射用のフォトレジストに適しているが、その中でさらに使用上の要求特性に対応する必要がある。

ArF光源用のフォトレジスト組成物としては、ドライエッチング耐性付与の目的で脂環式炭化水素部位が導入された樹脂が提案されているが、脂環式炭化水素部位導入の弊害として系が極めて疎水的になるがために、従来レジスト現像液として幅広く用いられてきたテトラメチルアンモニウムヒドロキシド(以下TMAH)水溶液での現像が困難となったり、現像中に基板からレジストが剥がれてしまうなどの現象が見られる。

20

このようなレジストの疎水化に対応して、現像液にイソプロピルアルコールなどの有機溶媒を混ぜるなどの対応が検討され、一応の成果が見られるものの、レジスト膜の膨潤の懸念やプロセスが煩雑になるなど必ずしも問題が解決されたとは言えない。レジストの改良というアプローチでは親水基の導入により疎水的な種々の脂環式炭化水素部位を補うという施策も数多くなされている。

【0005】

特開平9-73173号公報には、脂環式基を含む構造で保護されたアルカリ可溶性基と、そのアルカリ可溶性基が酸により離脱して、アルカリ可溶性となしめる構造単位を含む酸感応性化合物を用いたレジスト材料が記載されている。

30

【0006】

しかしながら、従来のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロフォトファブリケーションに於いて、感度、疎密依存性、エッティング時の表面荒れの点で良好な成果が得られていなかった。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロフォトファブリケーションに於いて好適に使用することができる、高感度であり、疎密依存性が小さく、エッティング時の表面荒れが少ないポジ型レジスト組成物を提供することにある。

40

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、ポジ型化学增幅系レジスト組成物の構成材料を鋭意検討した結果、特定の酸分解性樹脂を用いることにより、本発明の目的が達成されることを見出し本発明に至った。

即ち、上記目的は下記構成によって達成される。

【0009】

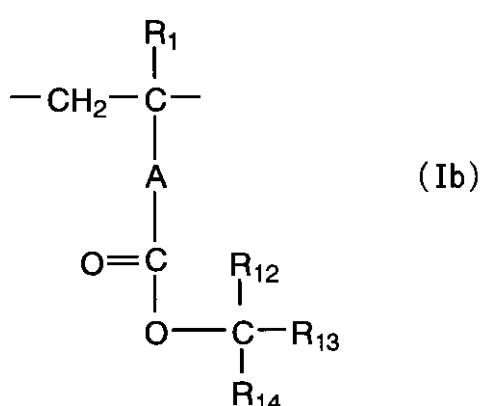
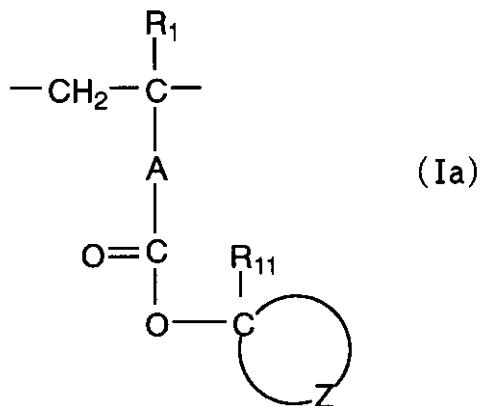
(1)(A)脂肪族環状炭化水素基を側鎖に有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂として、下記一般式(Ia)で表される繰り返し単位を含有し

50

、一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有しない樹脂と一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有し、一般式(Ia)で表される繰り返し単位を含有しない樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【0010】

【化2】



【0011】

式(Ia)及び(Ib)中、R₁は独立に水素原子又はアルキル基を表し、Aは単結合または連結基を表す。

式(Ia)中、R₁₁は炭素数1～4のアルキル基を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

式(Ib)中、R₁₂～R₁₄は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、R₁₂～R₁₄のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【0012】

(2) 更に、(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする(1)に記載のポジ型レジスト組成物。

(3) 更に、(D)有機塩基性化合物を含有することを特徴とする(1)又は(2)に記載のポジ型レジスト組成物。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に使用する成分について詳細に説明する。

[1] (A)酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂(「酸分解性樹脂」ともいう)。

本発明では、酸分解性樹脂として、上記一般式(Ia)で表される繰り返し単位を含有する樹脂(Aa)と一般式(Ib)で表される繰り返し単位を含有する樹脂(Ab)とを併

用する。

【0014】

式(Ia)及び(Ib)中、R₁は独立に水素原子又はアルキル基を表す。R₁のアルキル基としては、好ましくは炭素数1～4個のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基)、特に好ましくは水素原子、メチル基である。

Aは、単結合または連結基を表し、一般的には、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、又はウレア基よりなる群から選択される单独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。Aとしての連結基は、好ましくは炭素数10以下である。

Aのアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

- [C(Rf)(Rg)]_{r1}-

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r₁は1～10の整数である。

【0015】

式(Ia)中、R₁₁は炭素数1～4のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基)を表し、Zは炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。

【0016】

式(Ib)中、R₁₂～R₁₄は、各々独立に炭化水素基を表し、但し、R₁₂～R₁₄のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【0017】

R₁₂～R₁₄の脂環式炭化水素基以外の炭化水素基としては、好ましくは炭素数1～15の直鎖又は分岐アルキル基(特に好ましくは炭素数1～4)である。

【0018】

R₁₂～R₁₄における脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基は、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は6～30個が好ましく、特に炭素数7～25個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよい。

以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を示す。

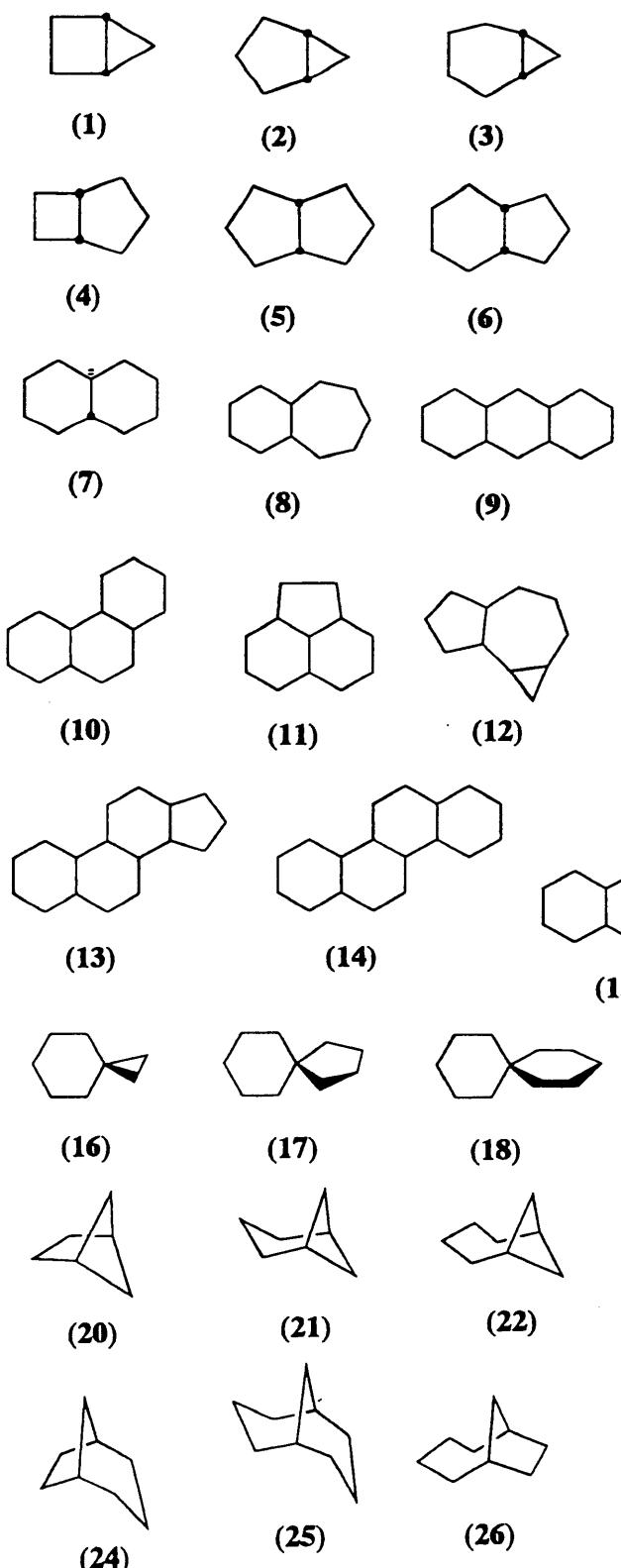
【0019】

【化3】

10

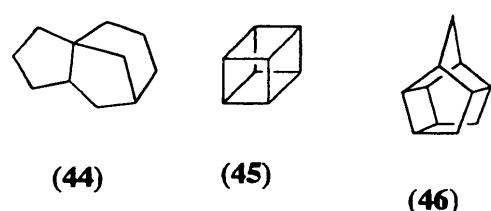
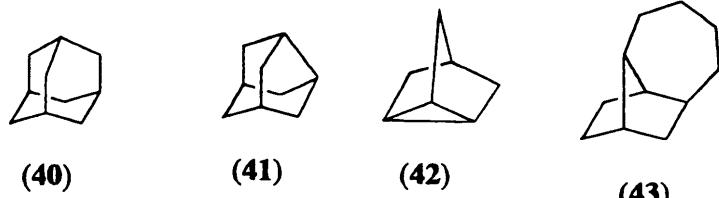
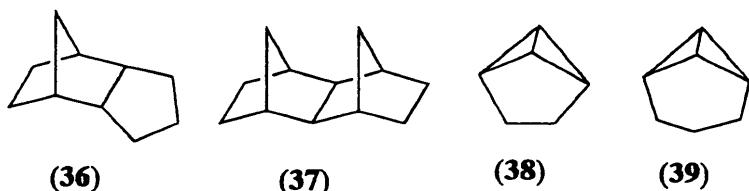
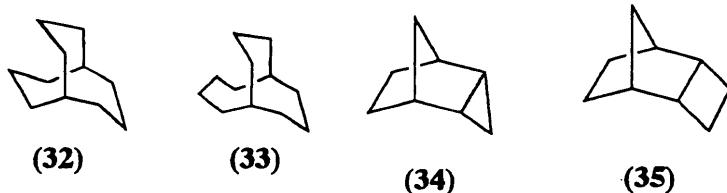
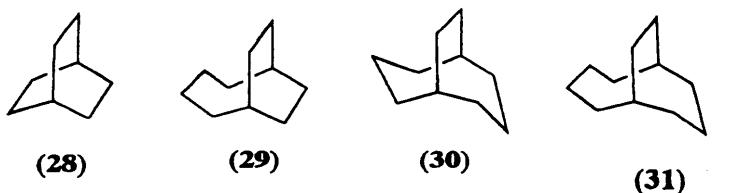
20

30



【0020】

【化4】



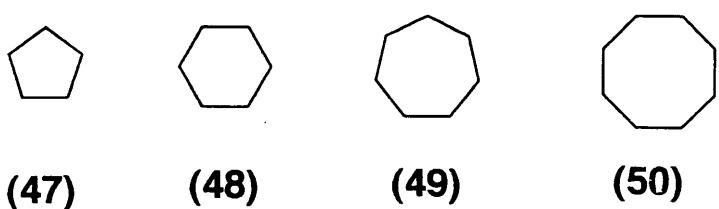
【0021】

【化5】

10

20

30



【0022】

本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシリル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシリル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基である。

【0023】

これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、例えば、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、カルボニル基(=O)が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基よりなる群から選択され

40

50

た置換基を表す。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。

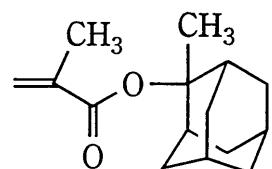
【0024】

以下、一般式(Ia)又は(Ib)で表される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示す。

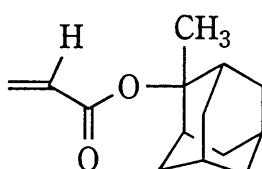
【0025】

【化6】

Ia-1

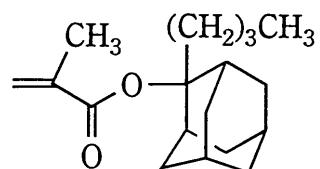


Ia-2

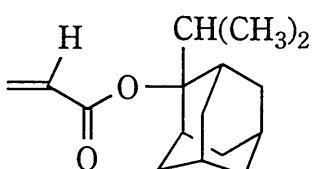


10

Ia-3



Ia-4

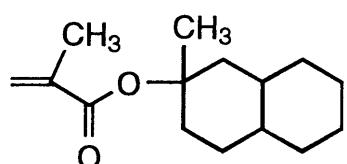


20

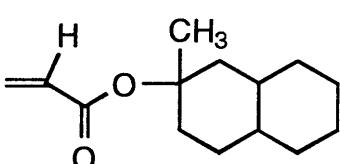
【0026】

【化7】

Ia-5

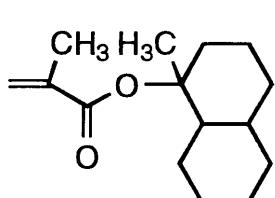


Ia-6

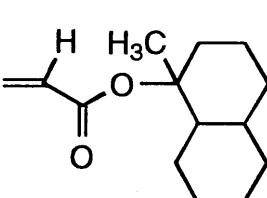


30

Ia-7

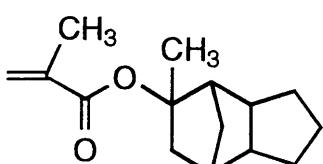


Ia-8

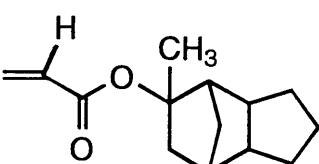


40

Ia-9



Ia-10

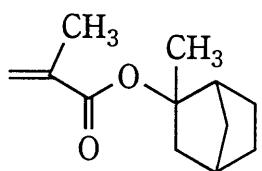


【0027】

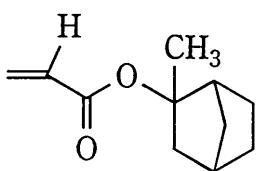
【化8】

50

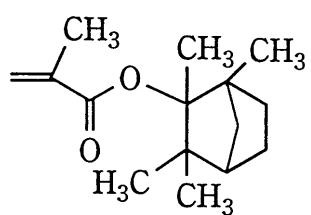
Ia-11



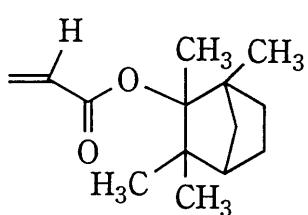
Ia-12



Ia-13

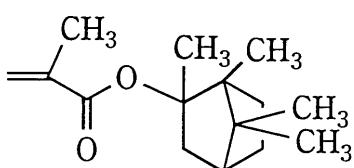


Ia-14

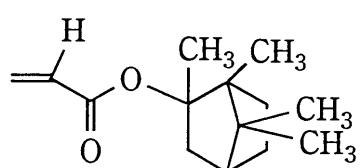


10

Ia-15

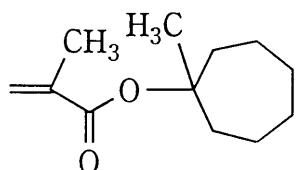


Ia-16

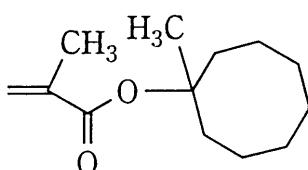


20

Ia-17



Ia-18

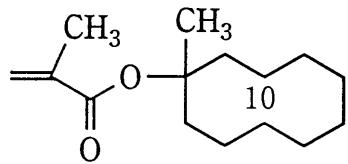


30

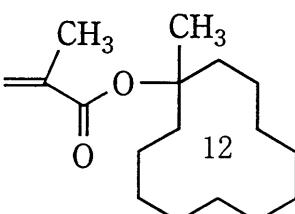
【0 0 2 8】

【化9】

Ia-19

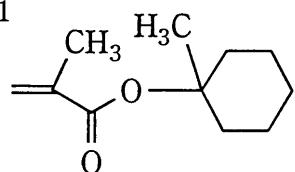


Ia-20



40

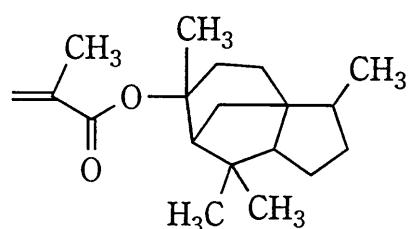
Ia-21



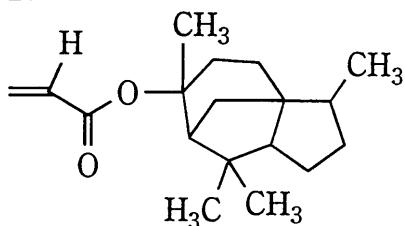
【0 0 2 9】

【化10】

Ia-22



Ia-23

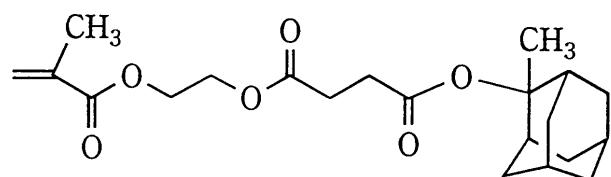


【0 0 3 0】

【化11】

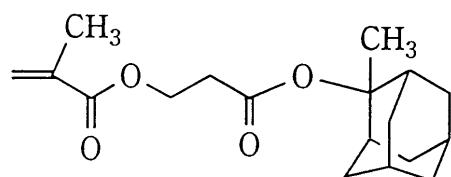
10

Ia-24



20

Ia-25

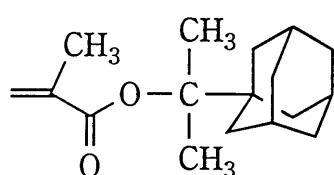


【0 0 3 1】

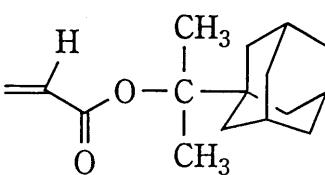
【化12】

30

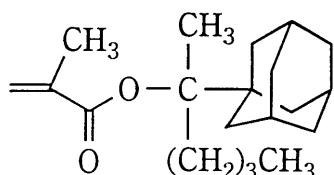
Ib-1



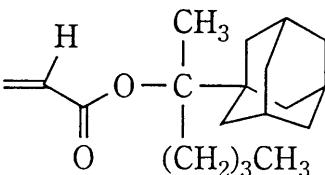
Ib-2



Ib-3



Ib-4

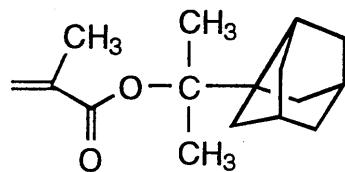


40

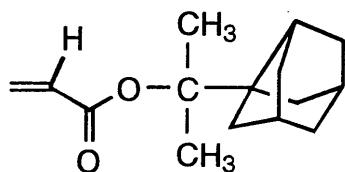
【0 0 3 2】

【化13】

Ib-5



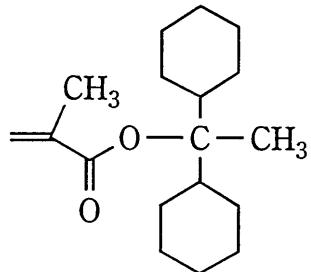
Ib-6



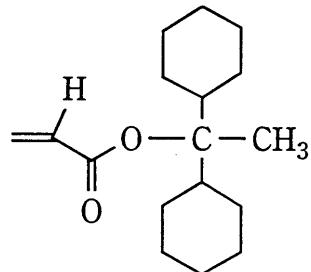
【0033】

【化14】

Ib-7

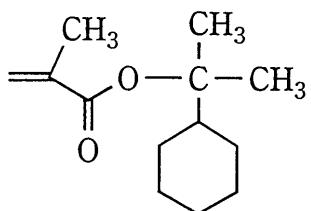


Ib-8



10

Ib-9



20

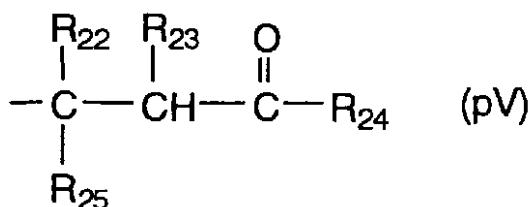
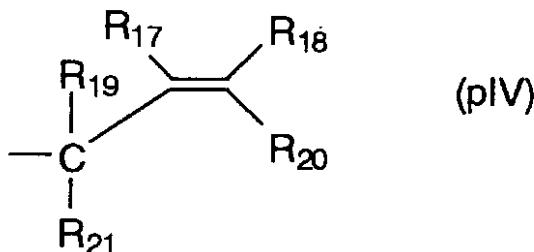
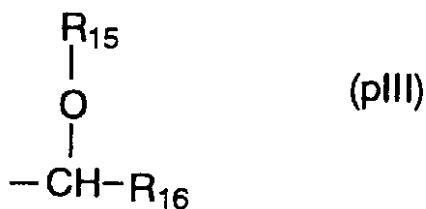
【0034】

本発明の(A)酸分解性樹脂は、更に下記一般式(pⅢ)～(pⅤ)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位を含有してもよい。

30

【0035】

【化15】



【0036】

(上記式中、 R_{15} 及び R_{16} は、各々独立に、炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 R_{15} 及び R_{16} のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。

R_{17} ～ R_{21} は、各々独立に、水素原子、炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 R_{17} ～ R_{21} のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R_{19} 、 R_{21} のいずれかは炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。

R_{22} ～ R_{25} は、各々独立に、炭素数1～4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、 R_{22} ～ R_{25} のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、 R_{23} と R_{24} は、互いに結合して環を形成してもよい。)

【0037】

一般式($p\text{III}$)～($p\text{V}$)において、 R_{15} ～ R_{25} におけるアルキル基としては、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、1～4個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等が挙げられる。

また、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシリル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0038】

上記樹脂における一般式($p\text{III}$)～($p\text{V}$)で示される構造は、アルカリ可溶性基の保護に使用することができる。アルカリ可溶性基としては、この技術分野において公知の種々の基が挙げられる。

具体的には、カルボン酸基、スルホン酸基、フェノール基、チオール基などが挙げられ、好みしくはカルボン酸基、スルホン酸基である。

10

20

30

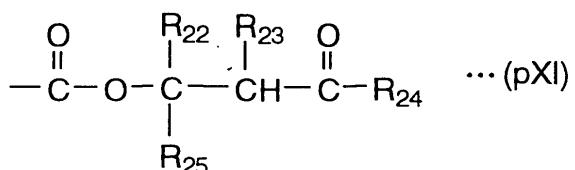
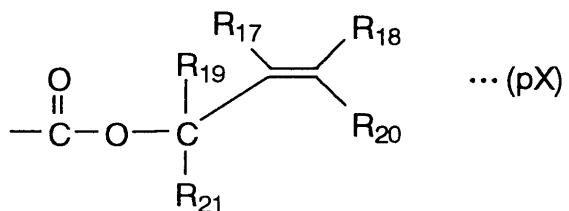
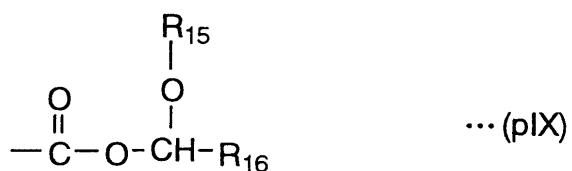
40

50

上記樹脂における一般式 (p III) ~ (p V) で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基としては、好ましくは下記一般式 (p VIII) ~ (p XI) で表される基が挙げられる。

【0039】

【化16】



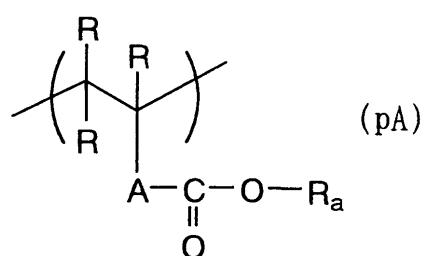
【0040】

ここで、R₁₅ ~ R₂₅ は、それぞれ前記定義に同じである。

上記樹脂において、一般式 (p III) ~ (p V) で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基を有する繰り返し単位としては、下記一般式 (p A) で示される繰り返し単位が好ましい。

【0041】

【化17】



【0042】

ここで、R は、水素原子、ハロゲン原子又は 1 ~ 4 個の炭素原子を有する置換もしくは非

50

置換の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。複数の R は、各々同じでも異なっていてよい。

A は、式 (I a) (I b) におけるのと同様である。

R a は、上記式 (p III) ~ (p V) のいずれかの基を表す。

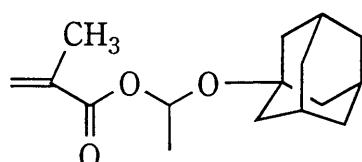
【0043】

以下に一般式 (p A) で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

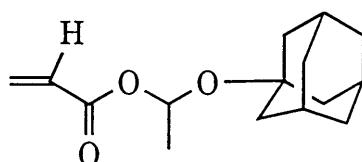
【0044】

【化18】

1

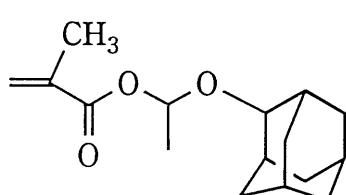


2

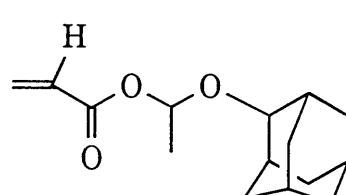


10

3



4

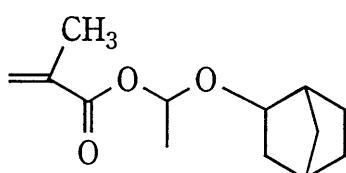


20

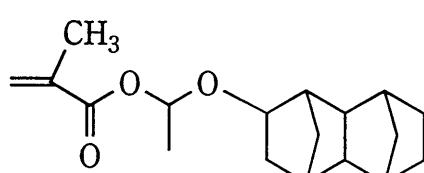
【0045】

【化19】

5

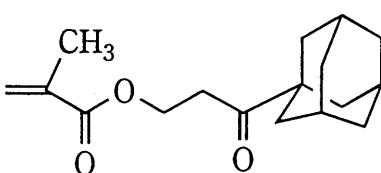


6



30

7



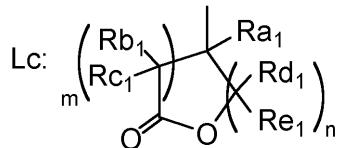
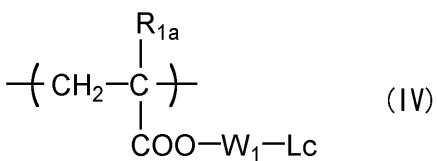
40

【0046】

本発明の酸分解性樹脂は、更に下記一般式 (IV) で表されるラクトン構造を有する繰り返し単位を含有することができる。

【0047】

【化20】



10

【0048】

一般式(IV)中、R_{1a}は、水素原子又はメチル基を表す。

W₁は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される单独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

R_{a1}, R_{b1}, R_{c1}, R_{d1}, R_{e1}は各々独立に、水素原子又は炭素数1~4のアルキル基を表す。m, nは各々独立に0~3の整数を表し、m+nは、2以上6以下である。

【0049】

R_{a1}~R_{e1}の炭素数1~4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等を挙げることができる。

20

【0050】

一般式(IV)において、W₁のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

- [C(Rf)(Rg)]_{r1} -

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r₁は1~10の整数である。

30

【0051】

上記アルキル基における更なる置換基としては、カルボキシル基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキカルボニル基、アシル基が挙げられる。

ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。置換アルコキシ基の置換基としては、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

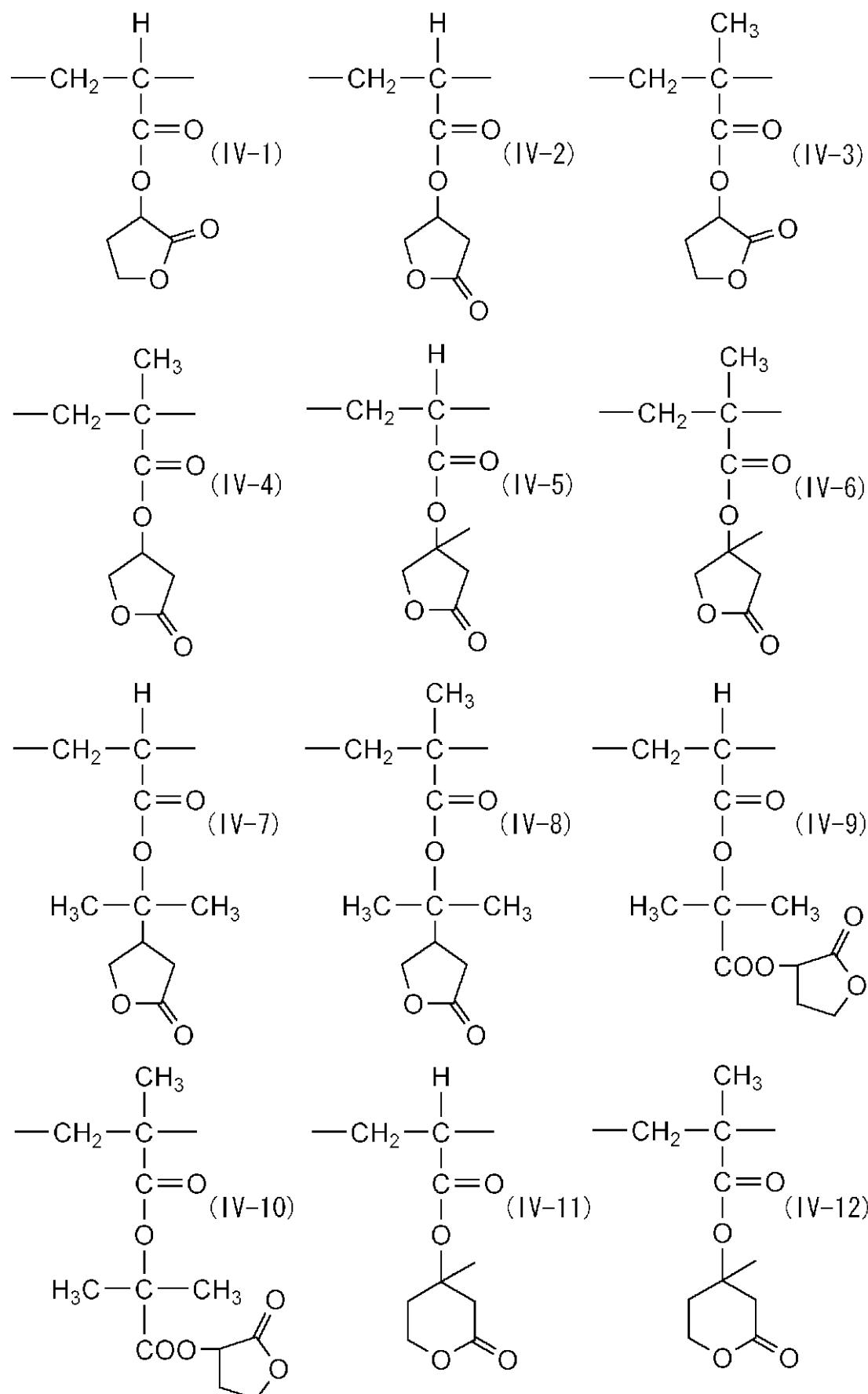
40

【0052】

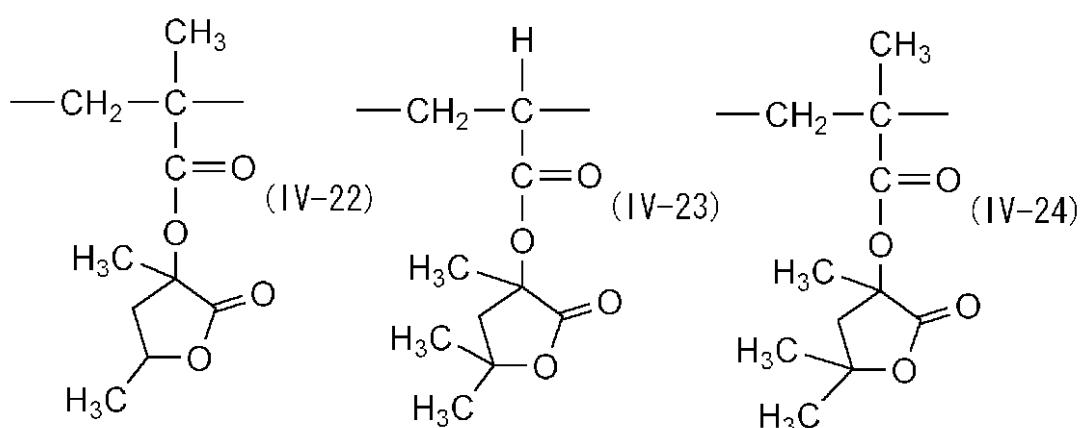
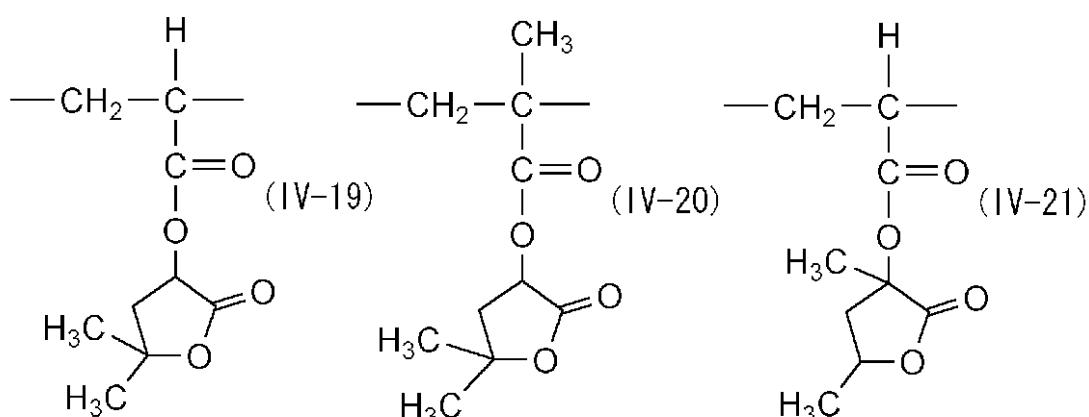
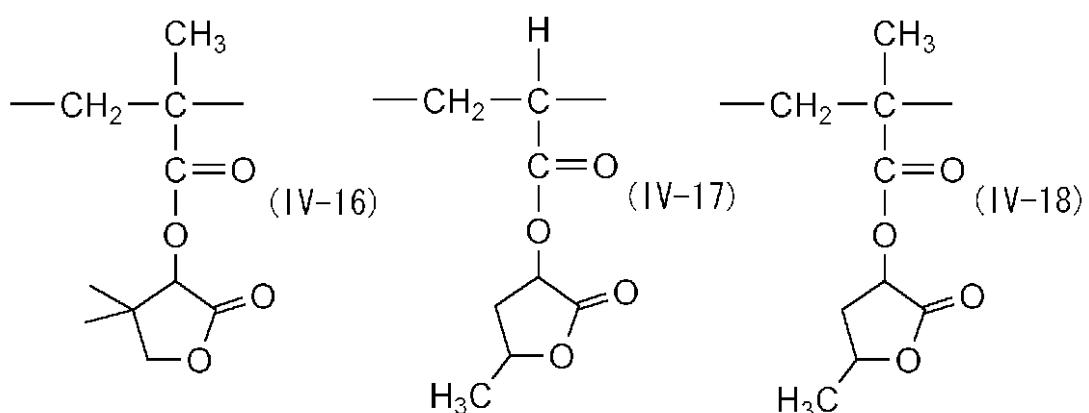
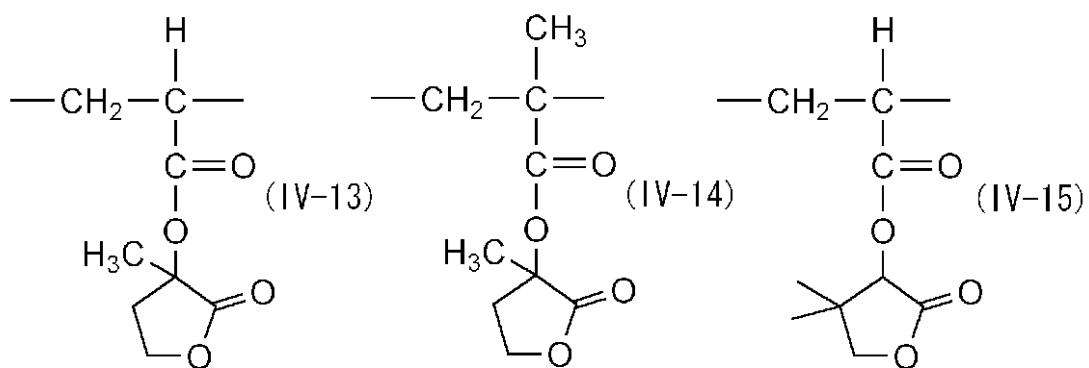
以下、一般式(IV)で示される繰り返し構造単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。

【0053】

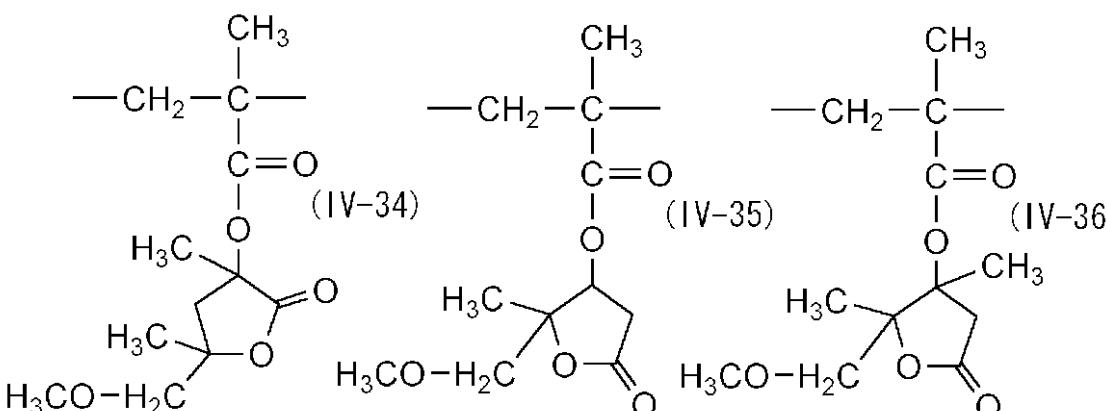
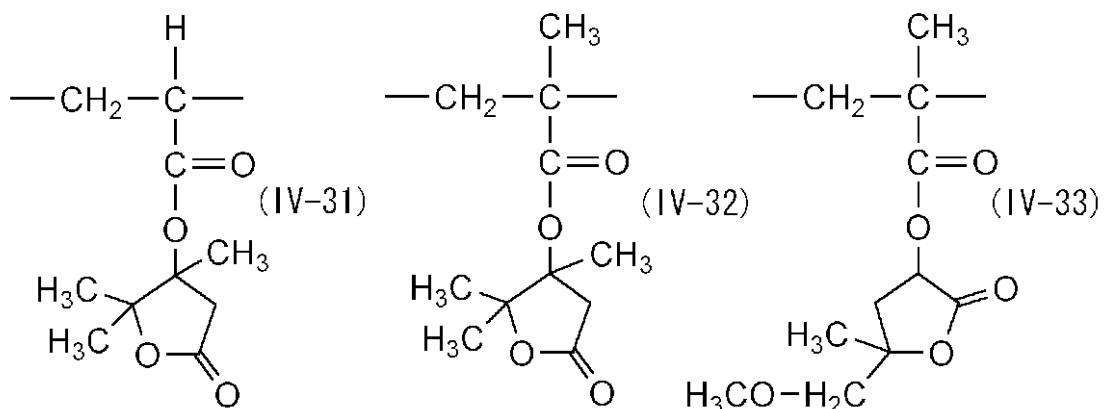
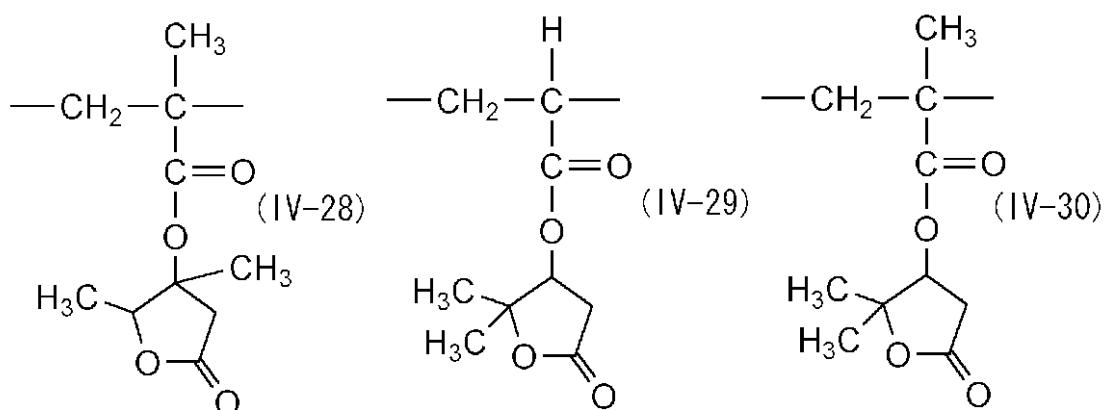
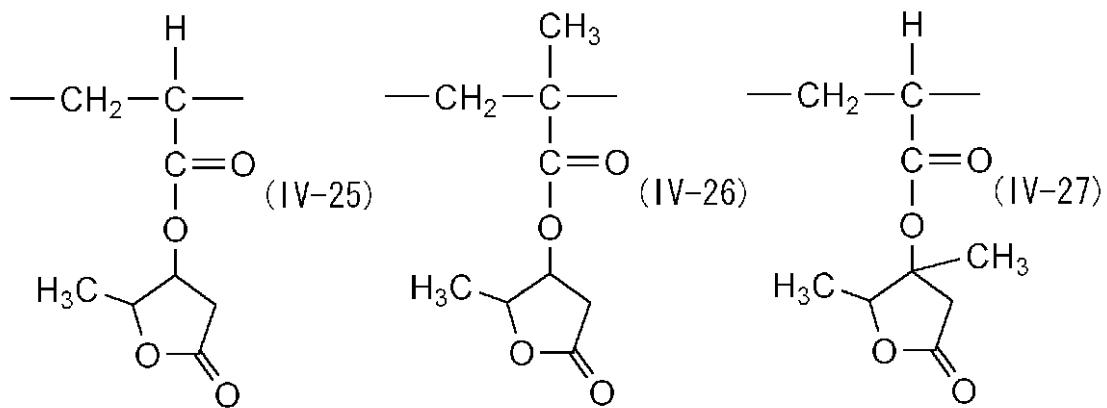
【化21】



【 0 0 5 4 】
【 化 2 2 】



【0055】
【化23】



【0056】

上記一般式(IV)の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から(IV-17)～(IV-36)が好ましい。

更に一般式(IV)の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点からアクリレ-

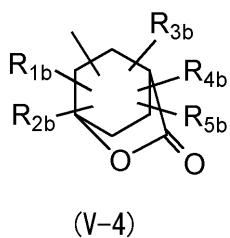
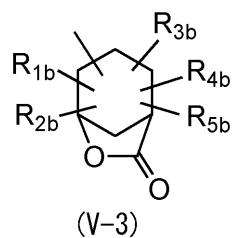
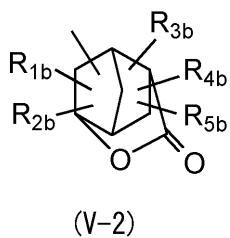
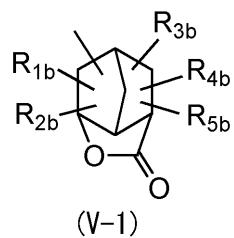
ト構造を有するものが好ましい。

【0057】

また、下記一般式（V-1）～（V-4）のいずれかで表される基を有する繰り返し単位を含有しても良い。

【0058】

【化24】



10

20

【0059】

一般式（V-1）～（V-4）において、 R_{1b} ～ R_{5b} は、各々独立に水素原子、置換基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 R_{1b} ～ R_{5b} の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

【0060】

一般式（V-1）～（V-4）において、 R_{1b} ～ R_{5b} におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。

直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数1～12個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1～10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基である。

R_{1b} ～ R_{5b} におけるシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素数3～8個のものが好ましい。

R_{1b} ～ R_{5b} におけるアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基等の炭素数2～6個のものが好ましい。

また、 R_{1b} ～ R_{5b} の内の2つが結合して形成する環としては、シクロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロオクタン環等の3～8員環が挙げられる。

なお、一般式（V-1）～（V-4）における R_{1b} ～ R_{5b} は、環状骨格を構成している炭素原子のいずれに連結していてもよい。

【0061】

また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基が有してもよい好ましい置換基としては、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、炭素数2～5のアシリル基、炭素数2～5のアシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、炭素数2～5のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

30

40

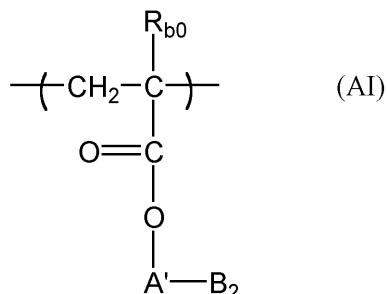
50

【0062】

一般式(Ⅴ-1)～(Ⅴ-4)で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(AI)で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

【0063】

【化25】



10

【0064】

一般式(AI)中、 R_{b0} は、水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数1～4の置換もしくは非置換のアルキル基を表す。 R_{b0} のアルキル基が有していてもよい好ましい置換基としては、前記一般式(Ⅴ-1)～(Ⅴ-4)における R_{1b} としてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。

20

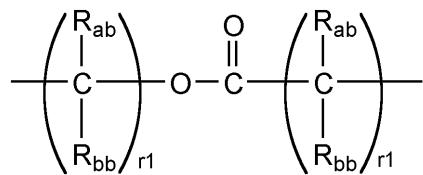
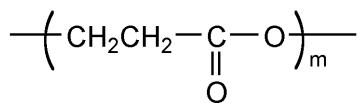
R_{b0} のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。 R_{b0} は水素原子が好ましい。

A' は、単結合、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。

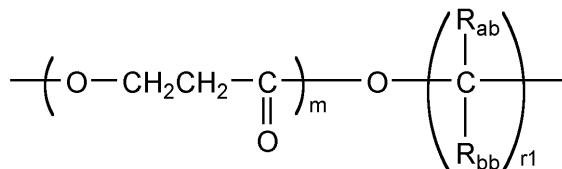
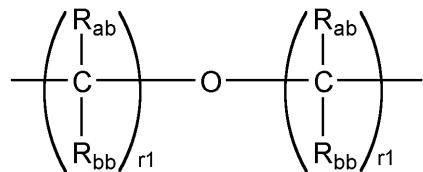
B_2 は、一般式(Ⅴ-1)～(Ⅴ-4)のうちのいずれかで示される基を表す。 A' において、該組み合わせた2価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

【0065】

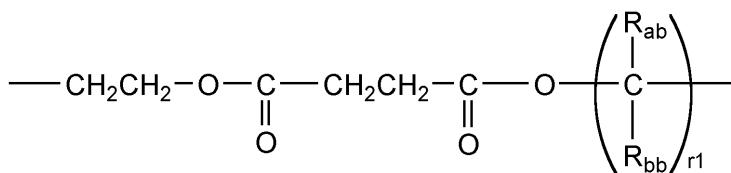
【化26】



10



20



【0066】

上記式において、R ab、R bbは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数1～4のアルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げができる。r 1は1～10の整数、好ましくは1～4の整数を表す。mは1～3の整数、好ましくは1又は2を表す。

30

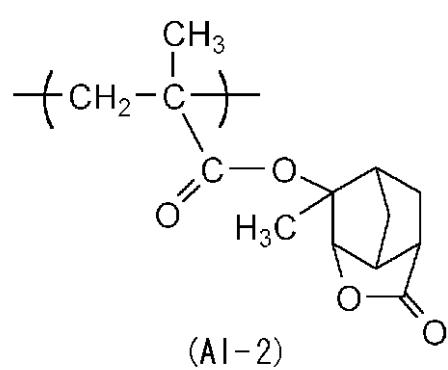
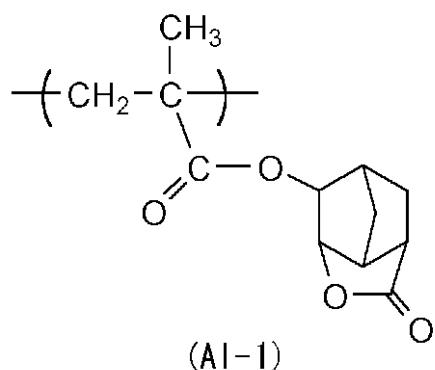
【0067】

以下に、一般式(A I)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、本発明の内容がこれらに限定されるものではない。

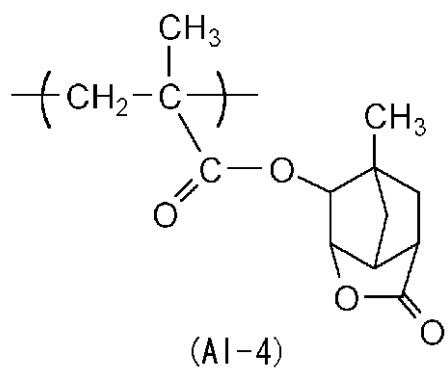
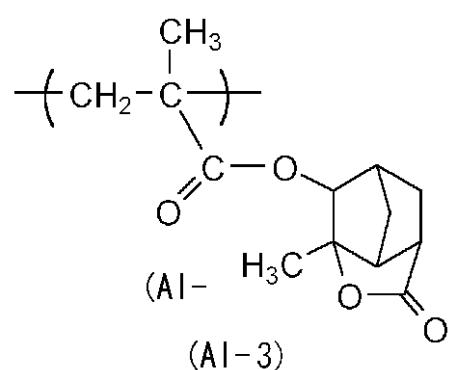
40

【0068】

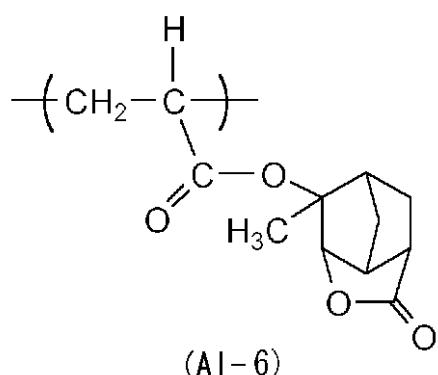
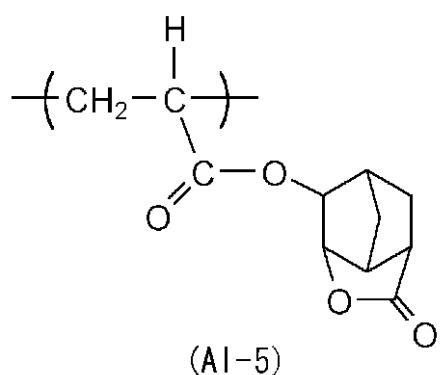
【化27】



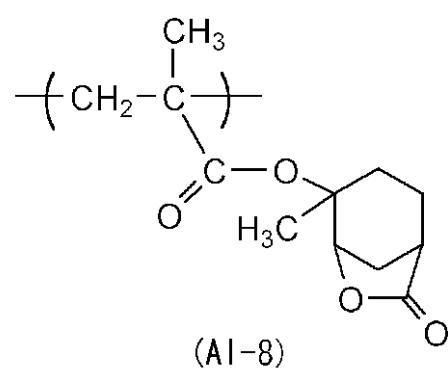
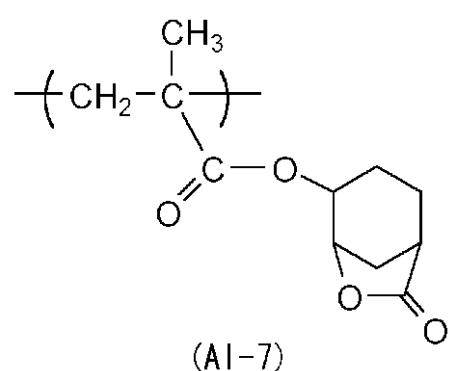
10



20

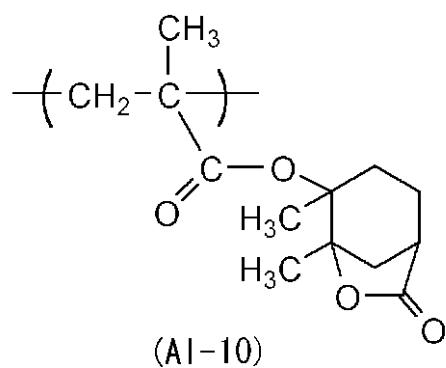
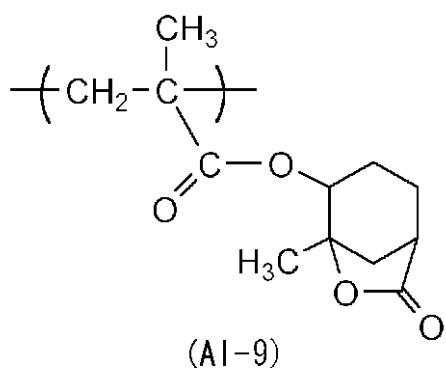


30

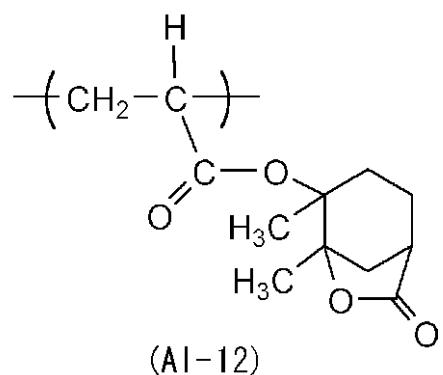
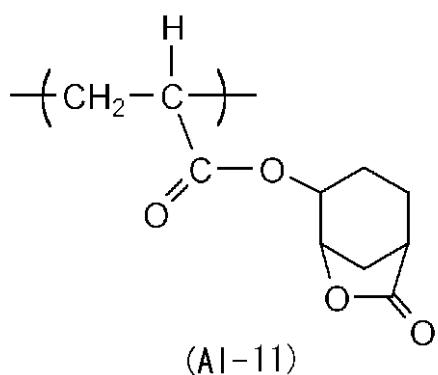


40

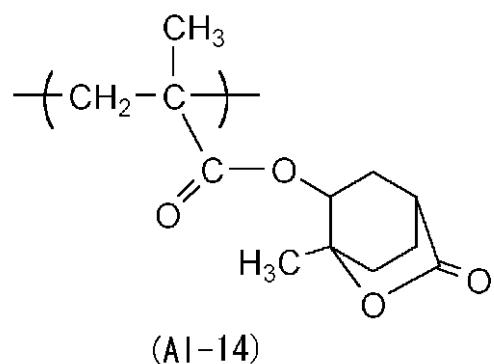
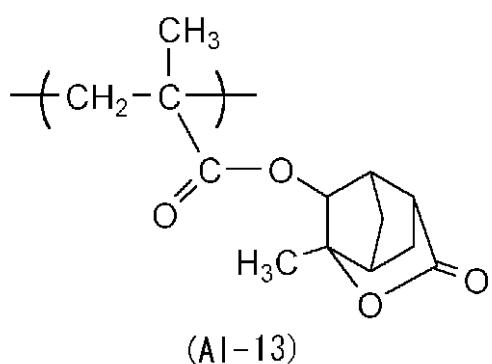
【 0 0 6 9 】
【 化 2 8 】



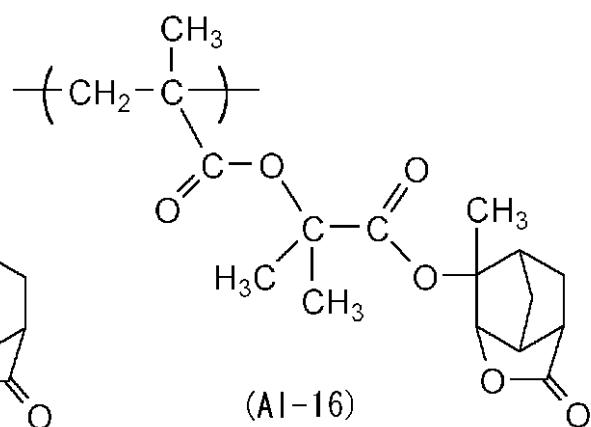
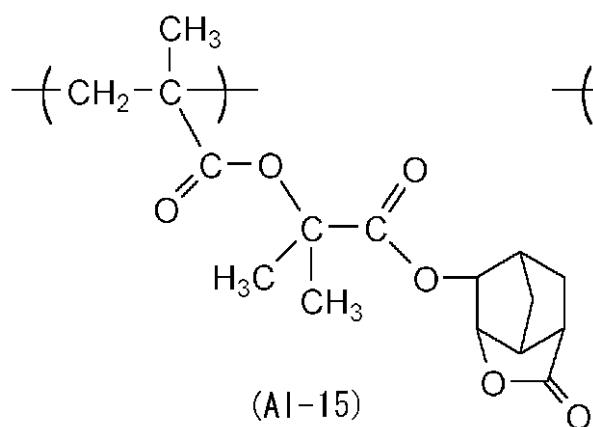
10



20



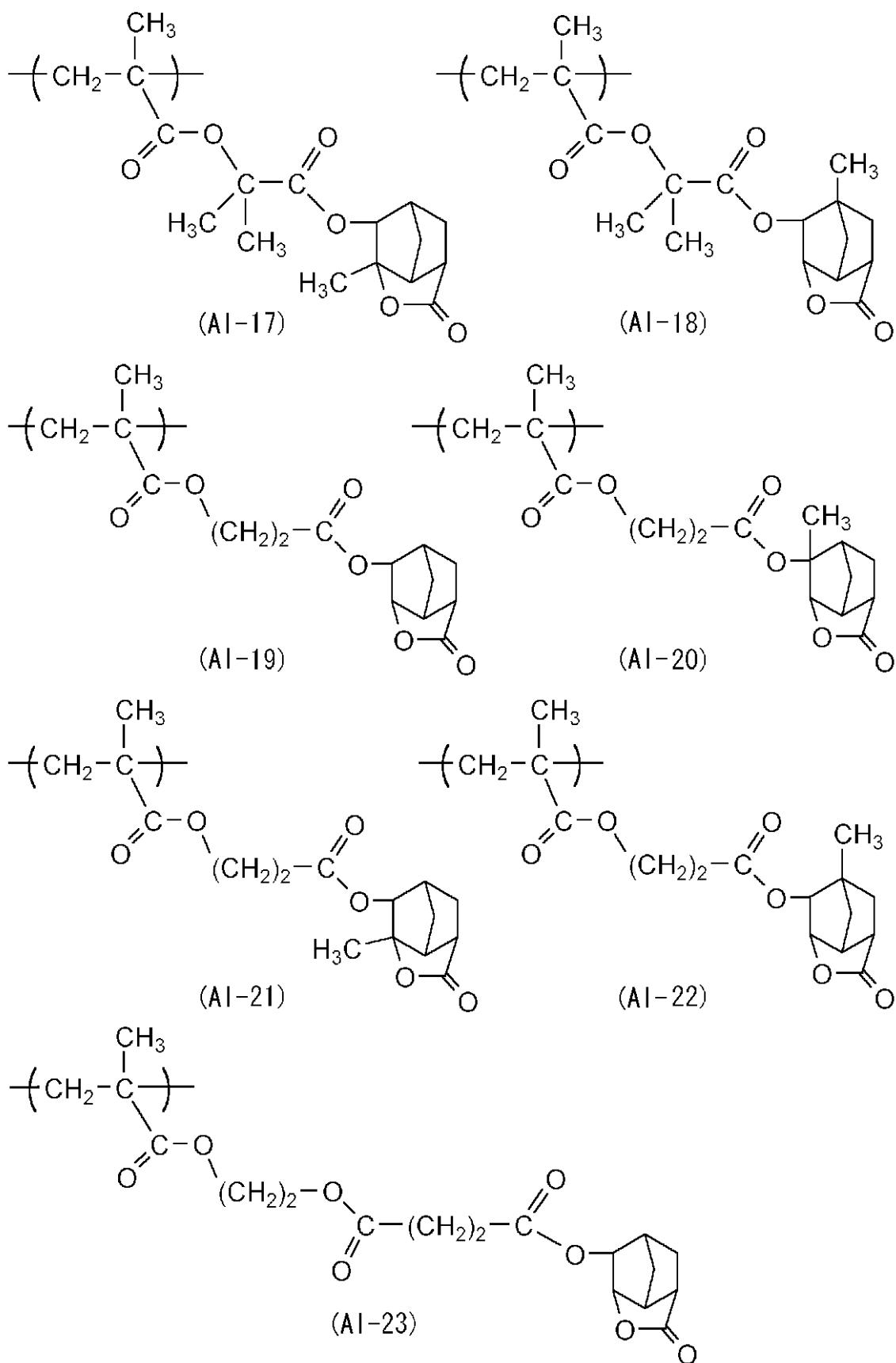
30



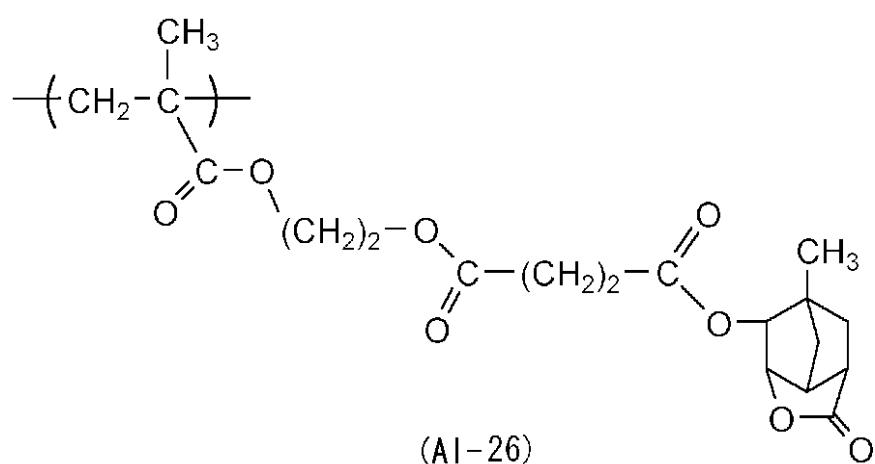
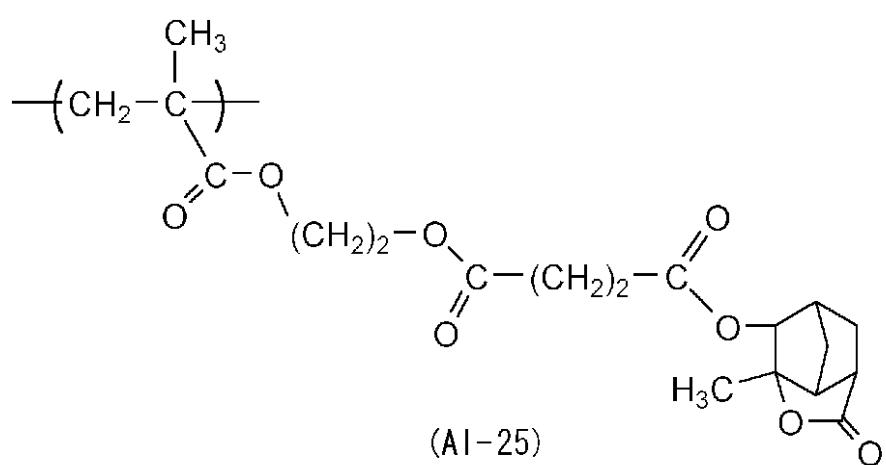
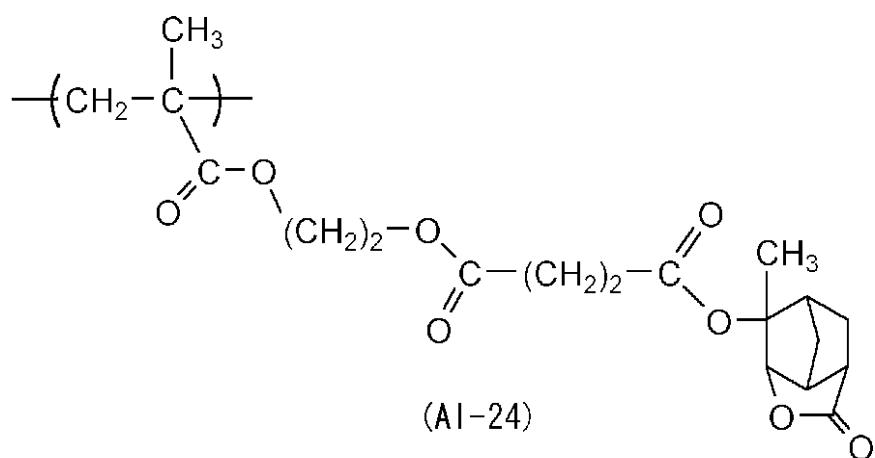
40

【0070】

【化29】

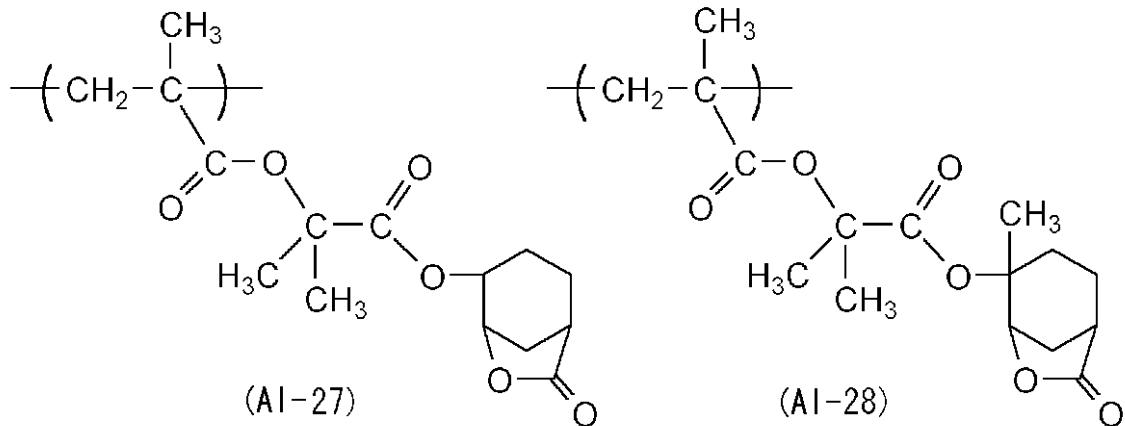


【 0 0 7 1 】
【 化 3 0 】

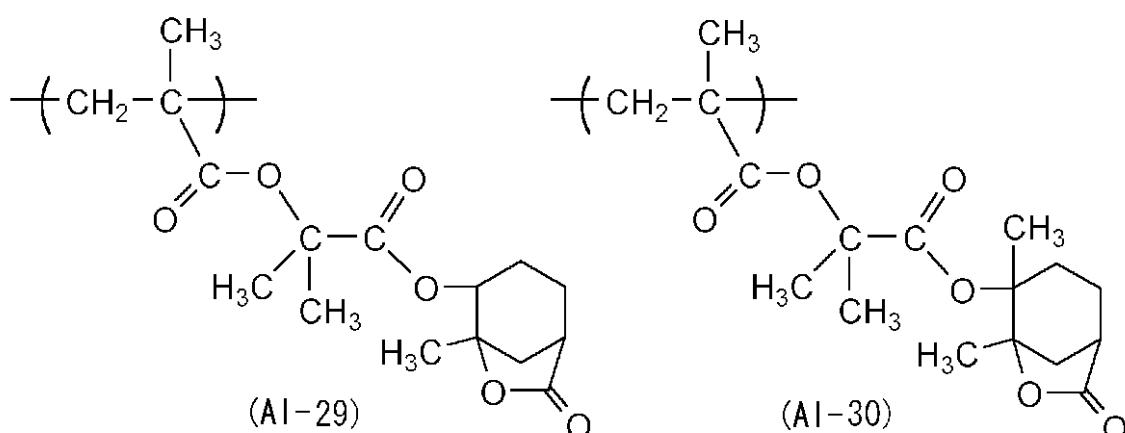


【0072】
【化31】

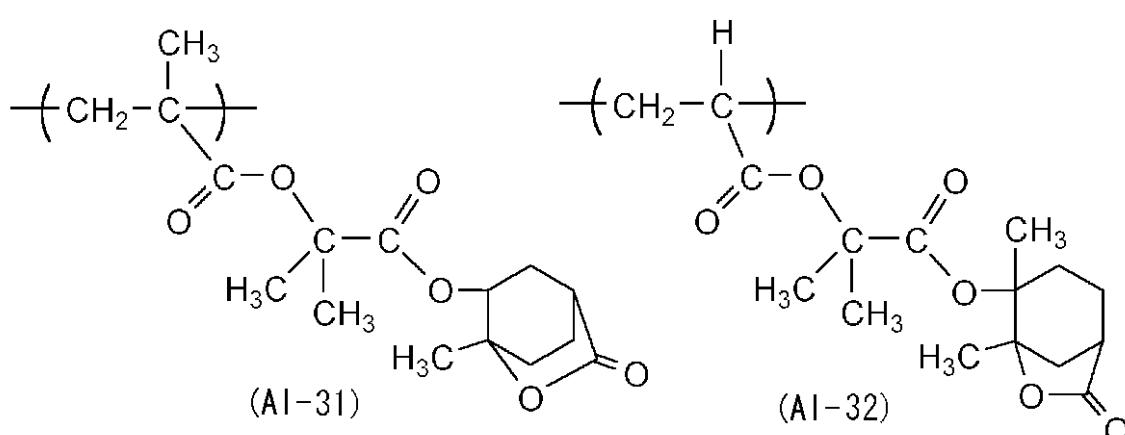
40



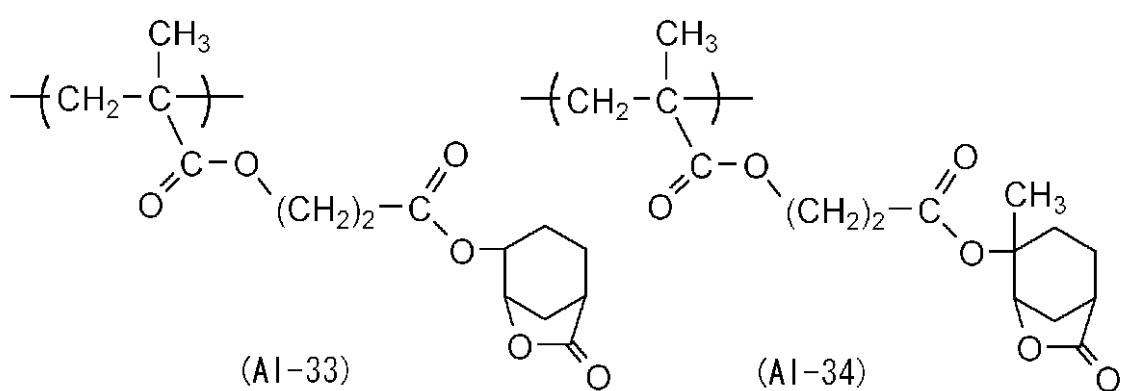
10



20

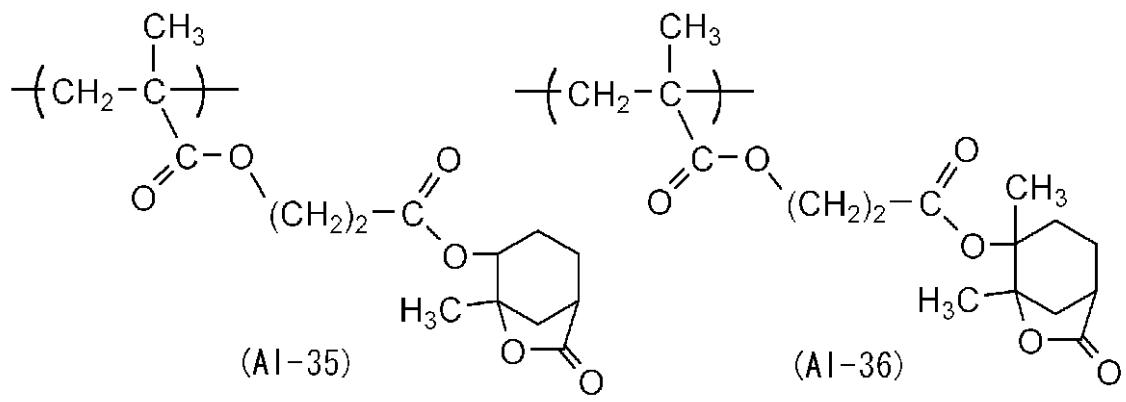


30

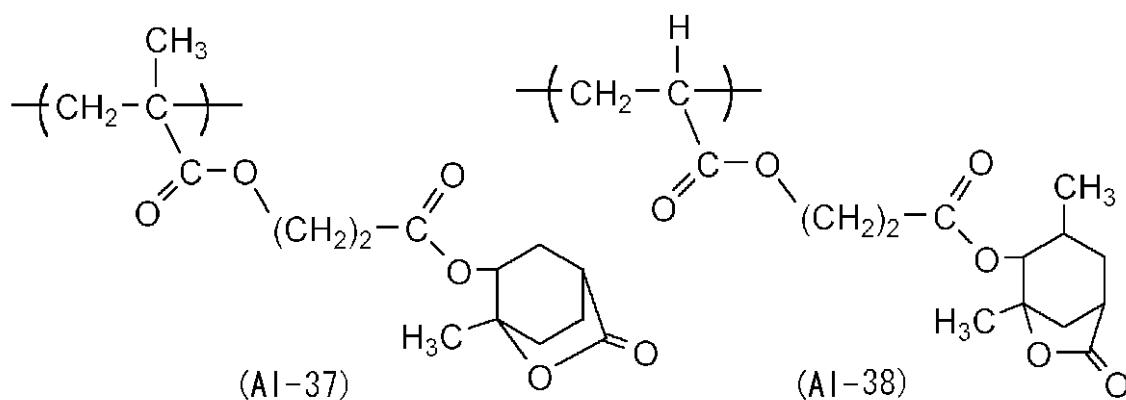


40

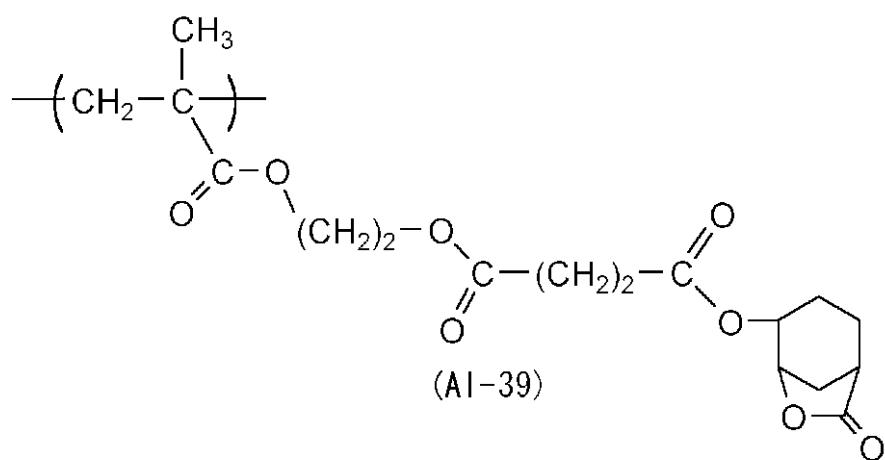
【 0 0 7 3 】
【 化 3 2 】



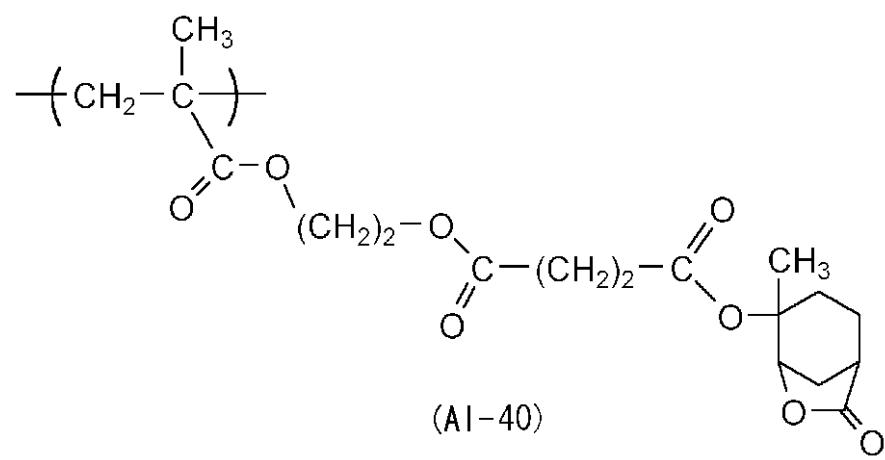
10



20

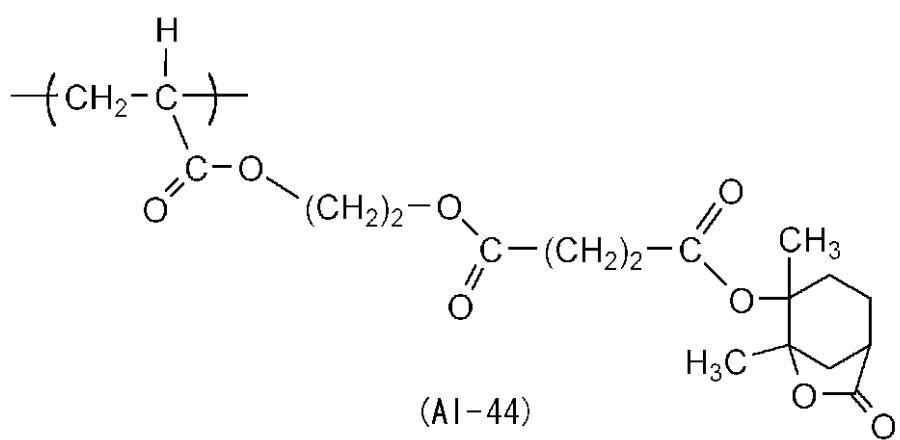
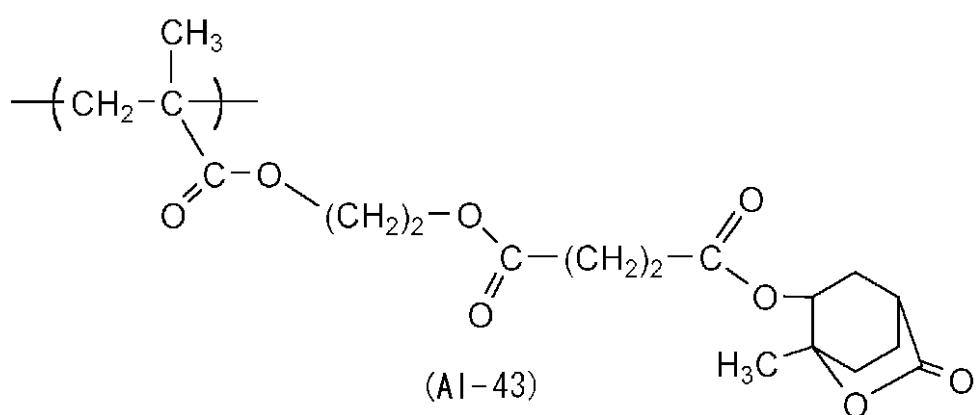
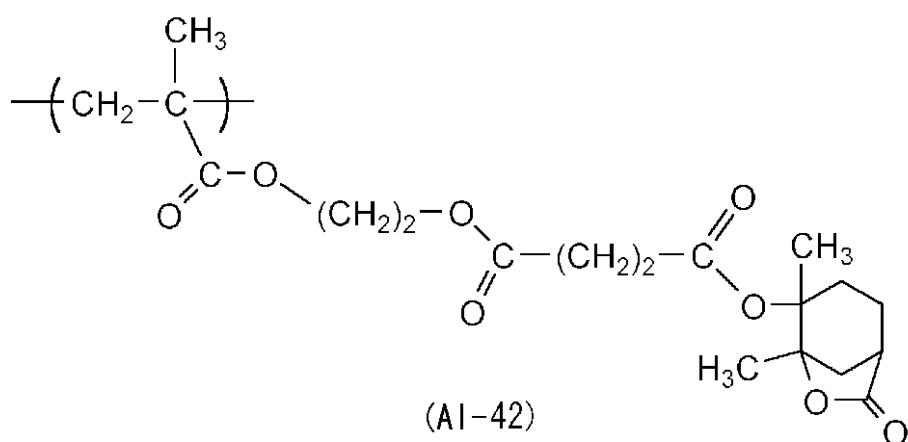
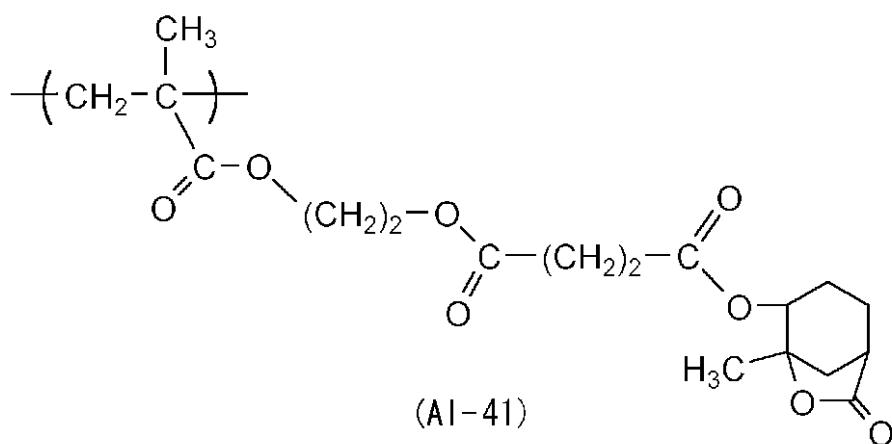


30



40

【 0 0 7 4 】
【 化 3 3 】

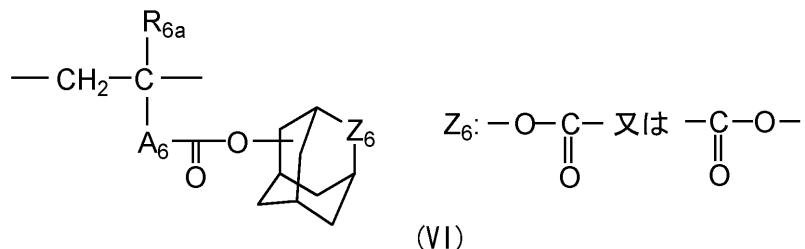


【 0 0 7 5 】

また、本発明の酸分解性樹脂は、更に下記一般式(VI)で表される繰り返し単位を含有することができる。

【0076】

【化34】



10

【0077】

一般式(VI)において、 A_6 は単結合、アルキレン基、シクロアルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される单独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。

R_{6a} は水素原子、炭素数1~4のアルキル基、シアノ基、又はハロゲン原子を表す。

【0078】

一般式(VI)において、 A_6 のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

- [C (Rnf)(Rng)] r -

20

上記式中、 Rnf 、 Rng は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げができる。

一般式(VI)において、 A_6 のシクロアルキレン基としては、炭素数3から10個のものが挙げられ、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、シクロオクチレン基等を挙げることができる。

30

【0079】

Z_6 を含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数1~5)、アシリル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロピルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキル基(好ましくは炭素数1~4)、カルボキシル基、水酸基、アルキルスルホニルスルファモイル基(-C(=O)NHSO₂CH₃等)が挙げられる。尚、置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)等で置換されていてもよい。

【0080】

40

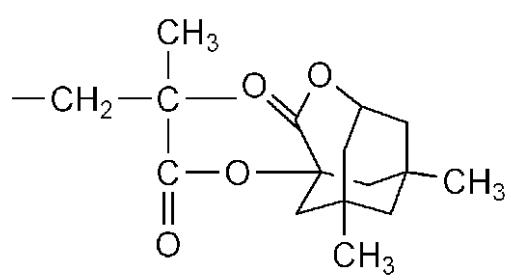
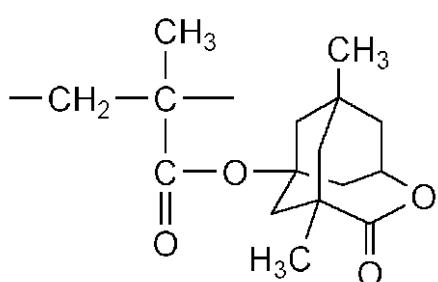
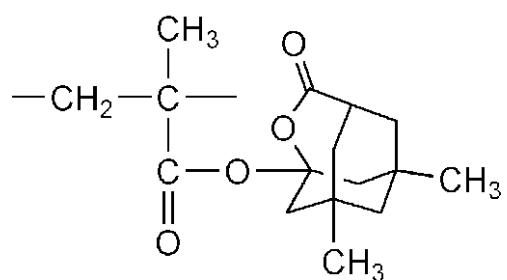
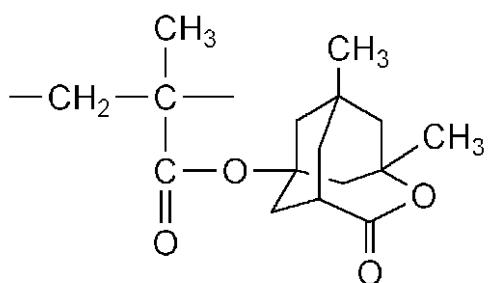
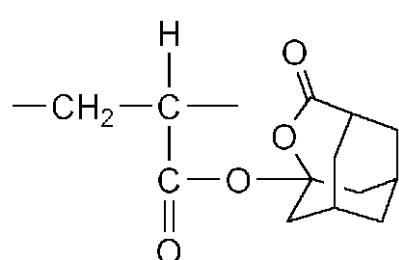
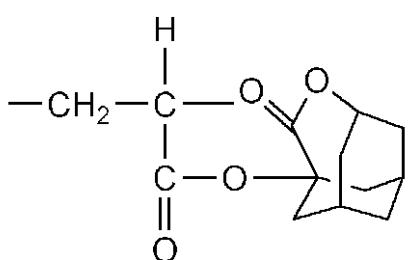
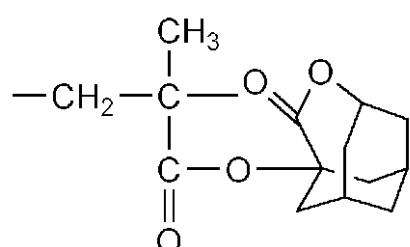
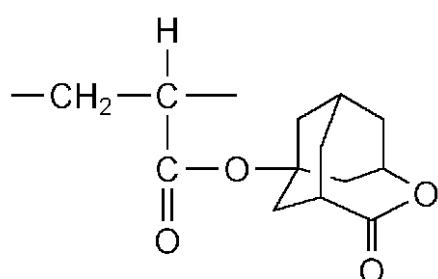
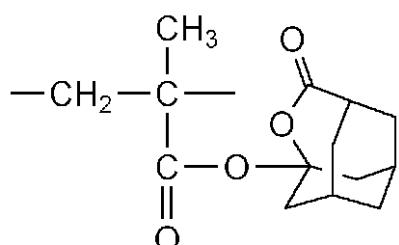
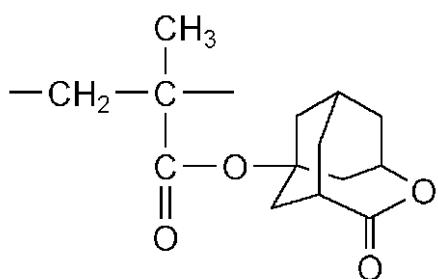
一般式(VI)において、 A_6 に結合しているエステル基の酸素原子は、 Z_6 を含む有橋式脂環式環構造を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

【0081】

以下に、一般式(VI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

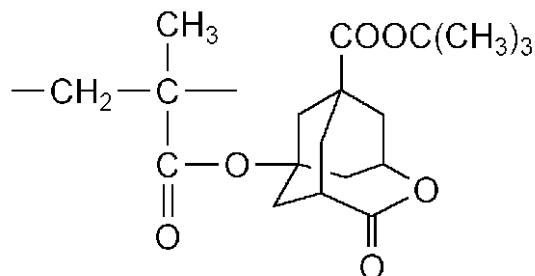
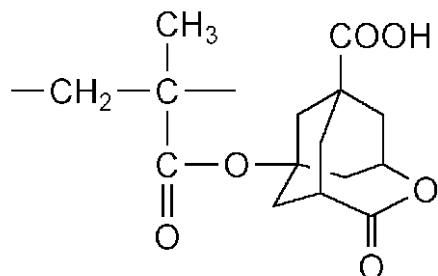
【0082】

【化35】

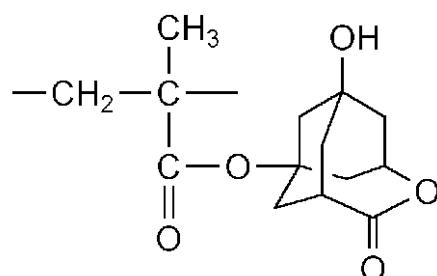
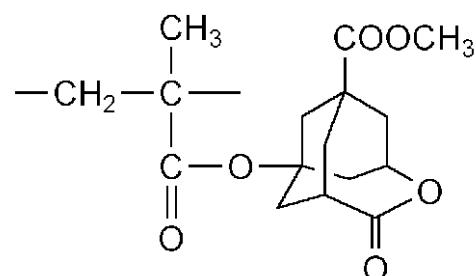


【0083】

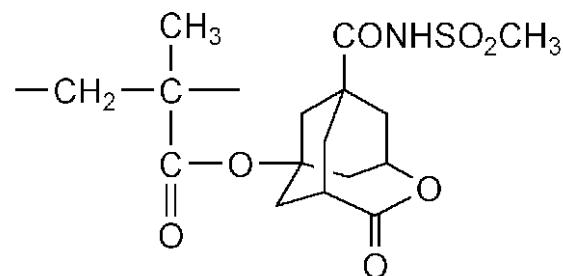
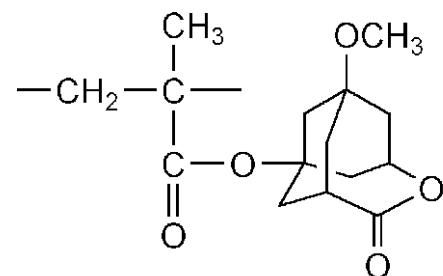
【化36】



10



20



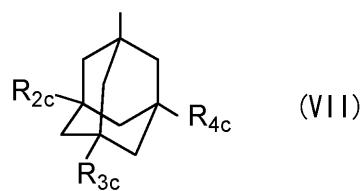
30

【0084】

更に、下記一般式(VII)で表される基を有する繰り返し単位を含有してもよい。

【0085】

【化37】



【0086】

40

一般式(VII)中、R_{2c}～R_{4c}は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、R_{2c}～R_{4c}のうち少なくとも1つは水酸基を表す。

【0087】

一般式(VII)で表される基は、好ましくはジヒドロキシ体、モノヒドロキシ体であり、より好ましくはジヒドロキシ体である。

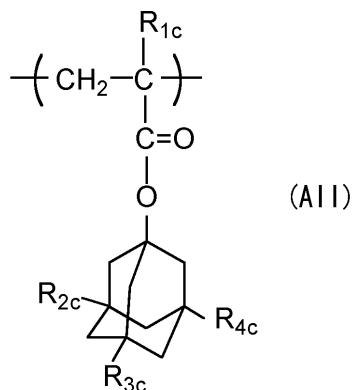
【0088】

一般式(VII)で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(AII)で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

【0089】

【化38】

50



10

【0090】

一般式 (AII) 中、 R_{1c} は、水素原子又はメチル基を表す。

R_{2c} ~ R_{4c} は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、 R_{2c} ~ R_{4c} のうち少なくとも 1 つは水酸基を表す。

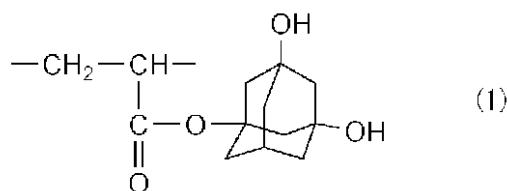
【0091】

以下に、一般式 (AII) で表される構造を有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

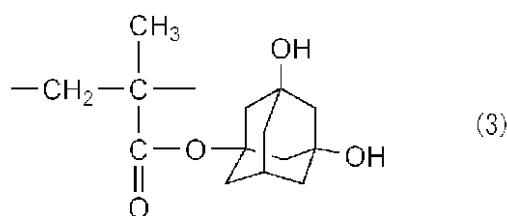
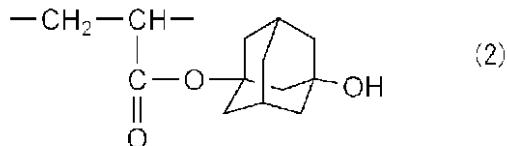
20

【0092】

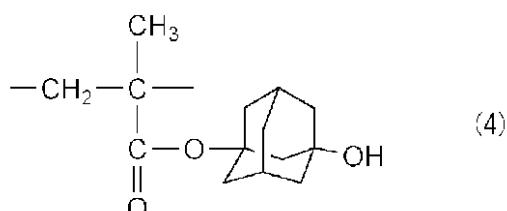
【化39】



30



40



【0093】

酸分解性樹脂 (Aa) 及び (Ab) は、上記の繰り返し構造単位以外に、ドライエッティング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的

50

な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し構造単位を含有することができる。

【0094】

このような繰り返し構造単位としては、下記の単量体に相当する繰り返し構造単位を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

これにより、酸分解性樹脂に要求される性能、特に、

(1) 塗布溶剤に対する溶解性、

(2) 製膜性(ガラス転移点)、

(3) アルカリ現像性、

(4) 膜ベリ(親疎水性、アルカリ可溶性基選択)、

(5) 未露光部の基板への密着性、

(6) ドライエッティング耐性、

等の微調整が可能となる。

このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

【0095】

具体的には、以下の単量体を挙げることができる。

アクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルアクリレート)：

アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸-t-オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2,2-ジメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5-ヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

【0096】

メタクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルメタアクリレート)：

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2,2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等。

【0097】

アクリルアミド類：

アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等がある。)、N,N-ジアルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等がある)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミド等。

【0098】

メタクリルアミド類：

メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~10

10

20

30

40

50

のもの、例えばメチル基、エチル基、*t*-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基等がある)、N,N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基等がある)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド等。

【0099】

アリル化合物：

アリルエステル類(例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル等)、アリルオキシエタノール等。

【0100】

10

ビニルエーテル類：

アルキルビニルエーテル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2,2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル等)。

【0101】

20

ビニルエステル類：

ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセート、ビニルジエチルアセート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセート、ビニルジクロルアセート、ビニルメトキシアセート、ビニルブトキシアセート、ビニルアセトアセート、ビニルラクテート、ビニル-*n*-フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシカルボキシレート等。

【0102】

30

イタコン酸ジアルキル類：

イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。

フマール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類；ジブチルフマレート等。

【0103】

その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等。

【0104】

その他にも、上記種々の繰り返し構造単位に相当する单量体と共に重合可能である付加重合性の不飽和化合物であれば、共重合されていてもよい。

【0105】

40

酸分解性樹脂において、各繰り返し構造単位の含有モル比はレジストのドライエッティング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

【0106】

酸分解性樹脂(Aa)中、一般式(Ia)で表される繰り返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中30~70モル%が好ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好ましくは40~60モル%である。

酸分解性樹脂(Ab)中、一般式(Ib)で表される繰り返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中30~70モル%が好ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好ましくは40~60モル%である。

酸分解性樹脂(Aa)及び(Ab)中、一般式(pⅢ)~(pV)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中30~70モル%が好ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好ましくは40~60モル%

50

である。

酸分解性樹脂(A a)及び(A b)中、一般式(I V)～(V II)の繰返し単位の含有量は、総量として、全繰り返し構造単位中5～70モル%が好ましく、より好ましくは10～65モル%、更に好ましくは15～60モル%である。

酸分解性樹脂(A a)及び(A b)中、一般式(I a)又は(I b)で表される繰り返し単位、(p III)～(p V)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位等を含む酸分解性基を有する繰返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中30～70モル%が好ましく、より好ましくは35～65モル%、更に好ましくは40～60モル%である。

【 0 1 0 7 】

本発明の組成物の全固形分に対し、酸分解性樹脂(A a)及び(A b)の合計量は、一般的には50～99.99重量%、好ましくは60～99.97である。

酸分解性樹脂(A a)と(A b)との重量比の範囲は、一般的には99：1～1：99、好ましくは90：10～10：90、更に好ましくは80：20～20：80である。

【 0 1 0 8 】

本発明に用いる酸分解性樹脂は、常法に従って(例えはラジカル重合)合成することができる。例えは、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括であるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応じ反応溶媒、例えはテトラヒドロフラン、1，4-ジオキサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤(アゾ系開始剤、パーオキサイドなど)を用いて重合を開始させる。所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固体回収等の方法で所望のポリマーを回収する。反応の濃度は20重量%以上であり、好ましくは30重量%以上、さらに好ましくは40重量%以上である。反応温度は10～150であり、好ましくは30～120、さらに好ましくは50～100である。

【 0 1 0 9 】

本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは1,000～200,000である。重量平均分子量が1,000未満では耐熱性やドライエッティング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、200,000を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。

本発明の組成物がArF露光用であるとき、ArF光への透明性の点から樹脂は芳香環を有しないことが好ましい。

また、樹脂の主鎖に脂環基を有しないことが、コンタクトホールの抜け性に優れる点、またデフォーカスラチチュード(焦点ずれの許容範囲)が顕著に向上的する点から好ましい。

【 0 1 1 0 】

本発明の遠紫外線露光用ポジ型フォトレジスト組成物において、本発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全レジスト固形分中40～99.99重量%が好ましく、より好ましくは50～99.97重量%である。

【 0 1 1 1 】

[2] (B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)

本発明で使用する光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400～200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

10

20

30

40

50

【0112】

たとえば、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属／有機ハロゲン化合物、o-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネ-ト等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物、ジアゾケトスルホン、ジアゾジスルホン化合物等を挙げることができる。

また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用いることができる。

【0113】

さらにV.N.R.Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A.Abad et al, Tetrahedron Lett., (47)4555
10 (1971)、D.H.R.Barton et al, J.Chem.Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0114】

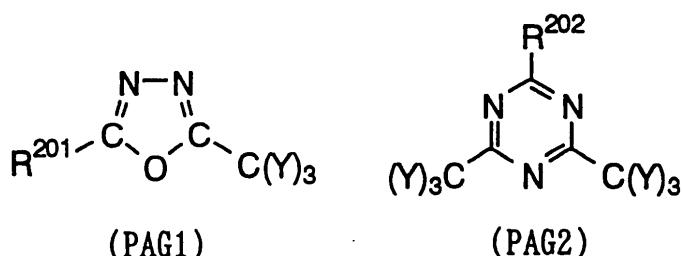
上記活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に併用される他の光酸発生剤について以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式(PAG1)で表されるオキサゾール誘導体又は一般式(PAG2)で表されるS-トリアジン誘導体。

【0115】

【化40】

10



20

【0116】

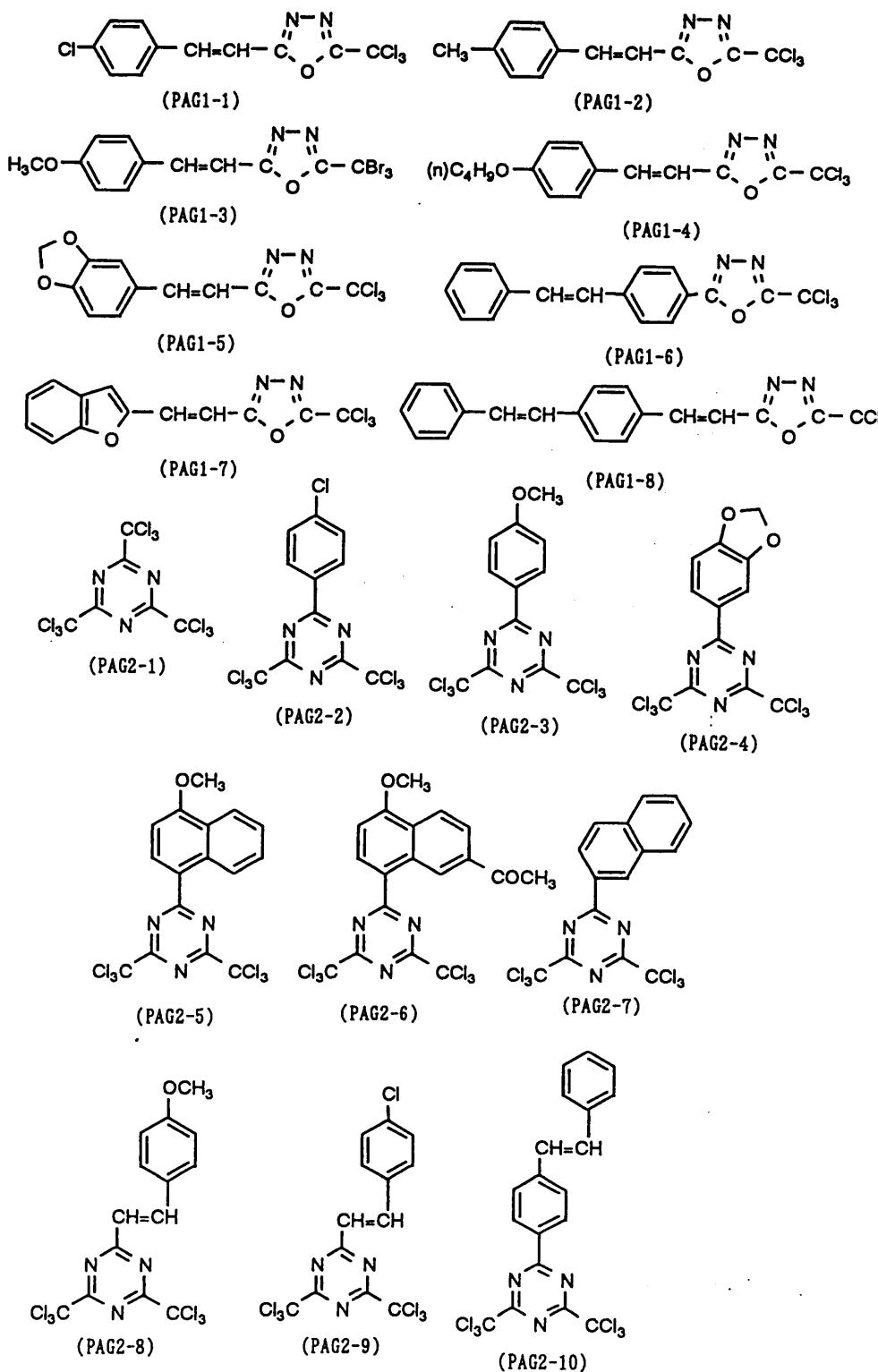
式中、R²⁰¹は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R²⁰²は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)₃をしめす。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。

具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

30

【0117】

【化41】

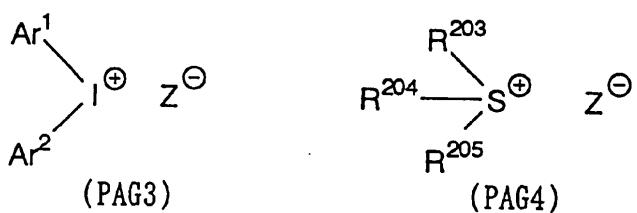


【0118】

(2) 下記の一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、又は一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩。

【0119】

【化42】



【 0 1 2 0 】

ここで式 A^{r1}、A^{r2}は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。
 R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 10

[0 1 2 1]

Z^- は、対アニオンを示し、例えば $B F_4^-$ 、 $A s F_6^-$ 、 $P F_6^-$ 、 $S b F_6^-$ 、 $S i F_6^{2-}$ 、 $C l O_4^-$ 、 $C F_3 S O_3^-$ 等のパーカルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸 アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

[0 1 2 2]

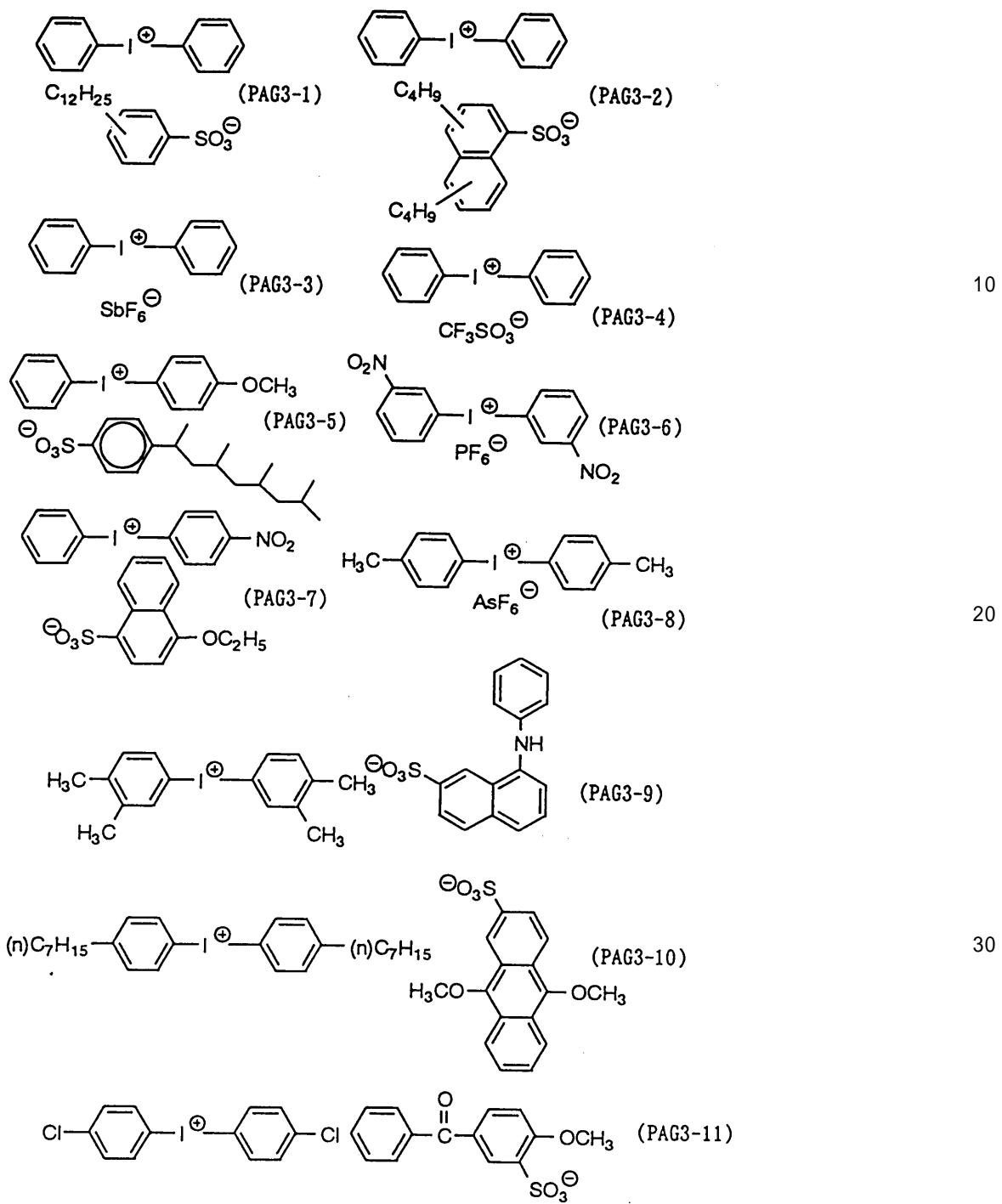
また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つ及び A^{r1} 、 A^{r2} はそれぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

(0 1 2 3)

具体例としては以下に示す化合物が叢ばられるが、これらに限定されるものではない。

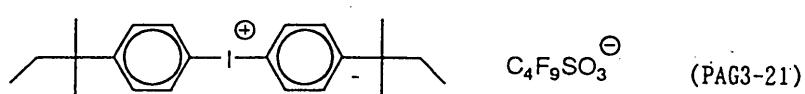
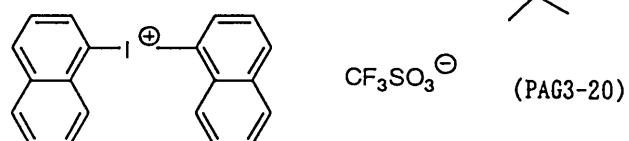
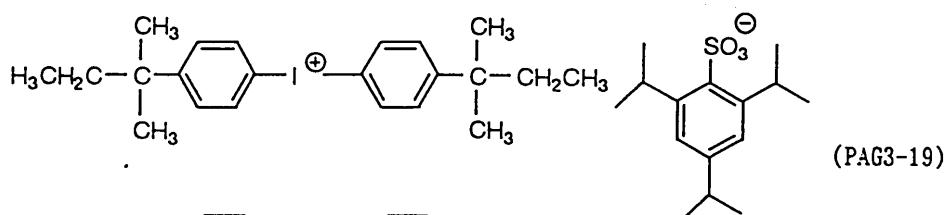
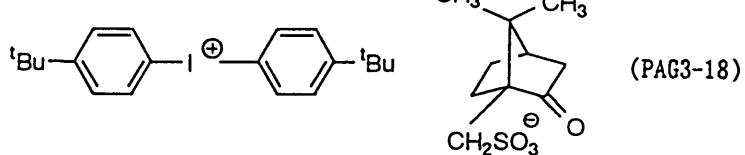
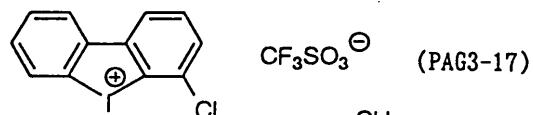
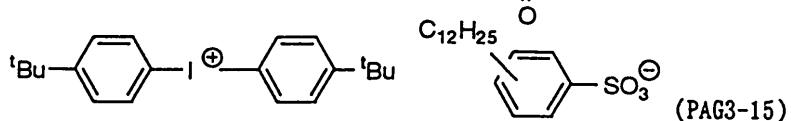
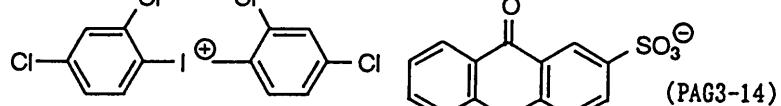
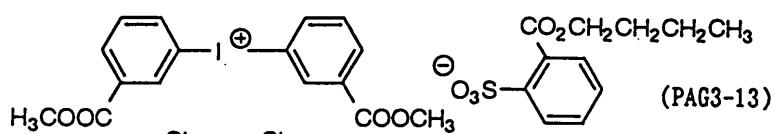
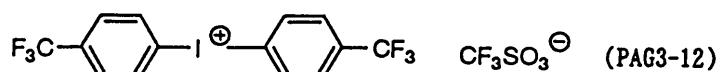
(0 1 2 4)

【化 4 3】



【0 1 2 5】

【化44】



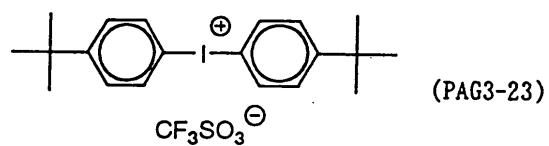
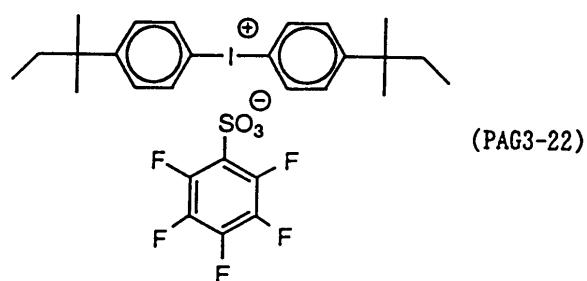
【 0 1 2 6 】
【 化 4 5 】

10

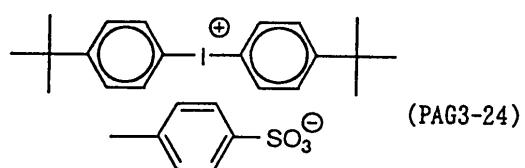
20

30

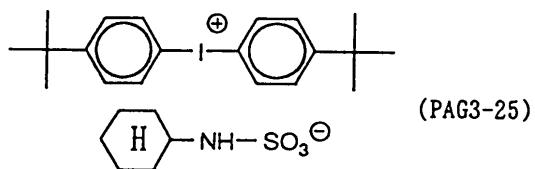
40



10

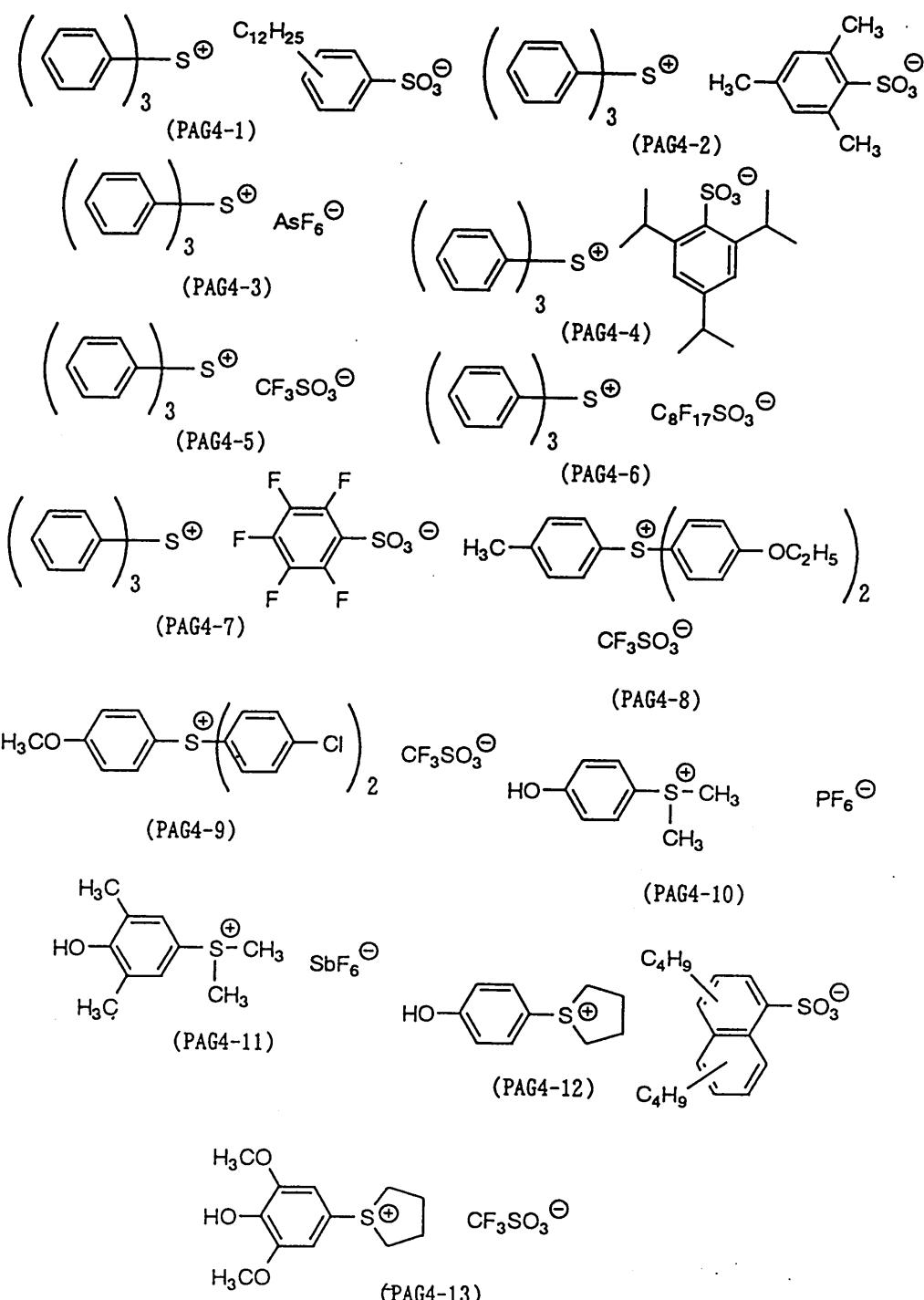


20



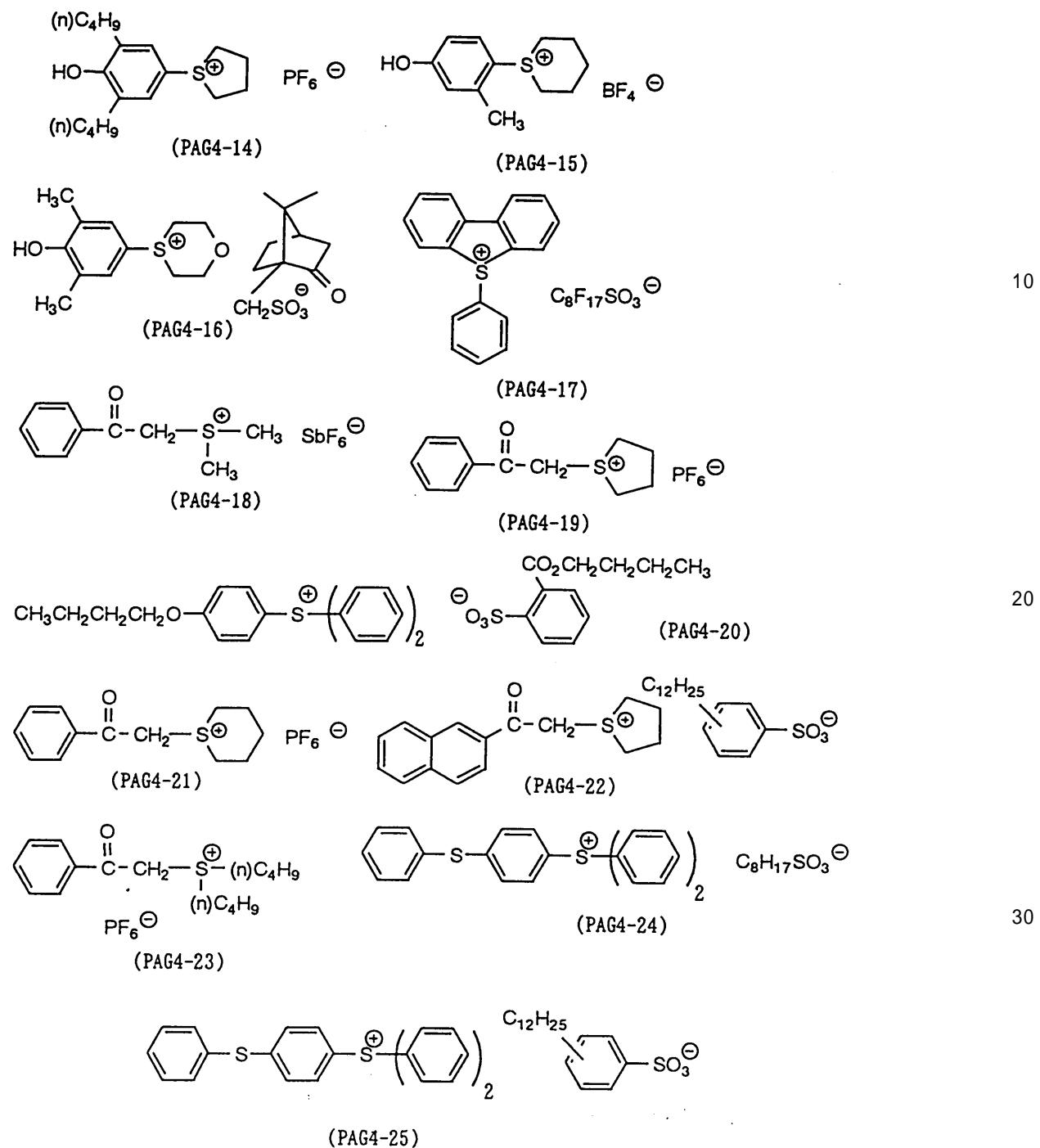
【 0 1 2 7 】

【 化 4 6 】



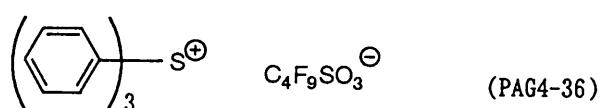
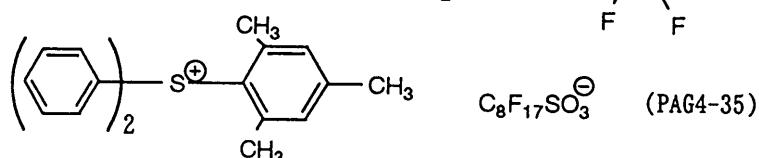
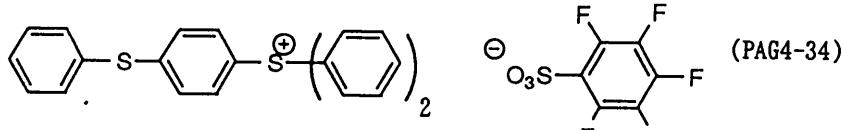
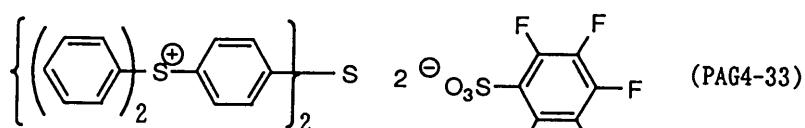
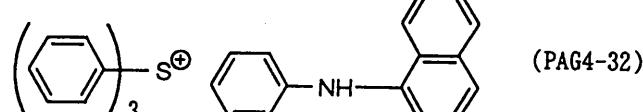
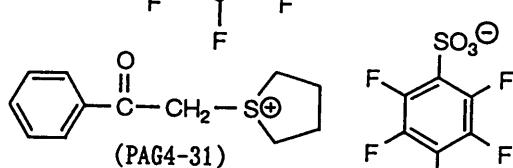
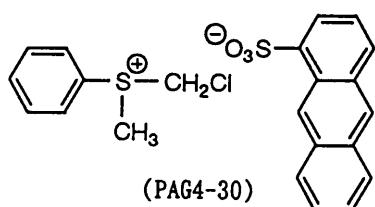
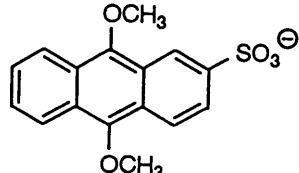
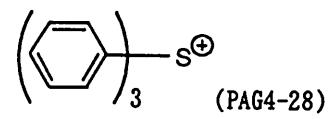
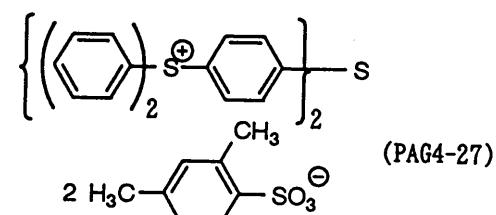
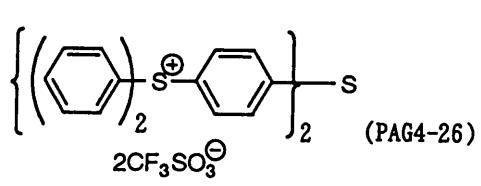
【0 1 2 8】

【化47】



【 0 1 2 9 】

【 化 4 8 】



【0 1 3 0】

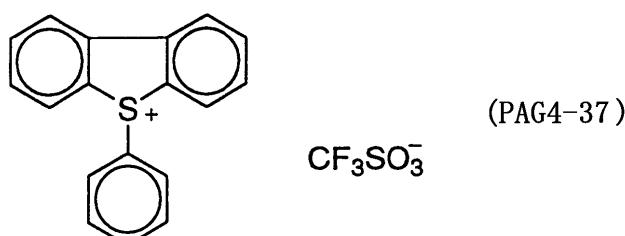
【化49】

10

20

30

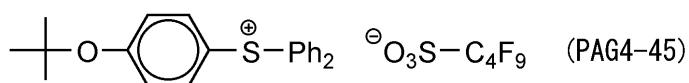
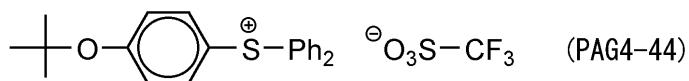
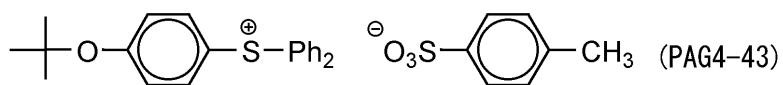
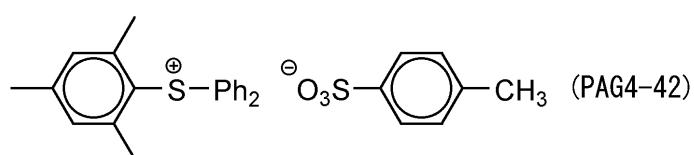
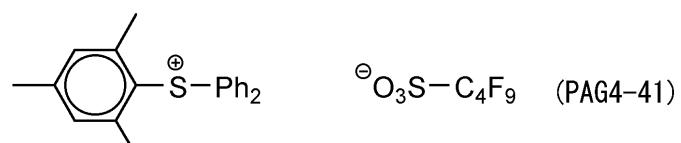
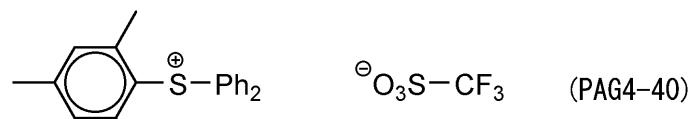
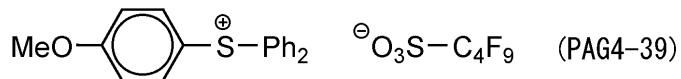
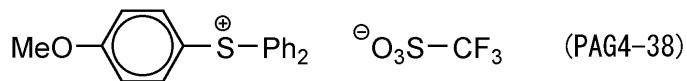
40



【0 1 3 1】

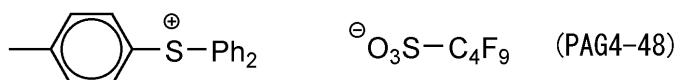
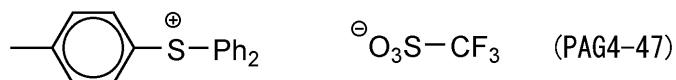
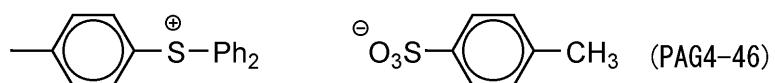
50

【化 5 0】

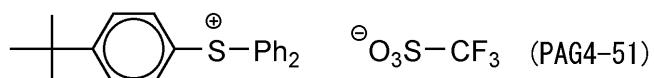
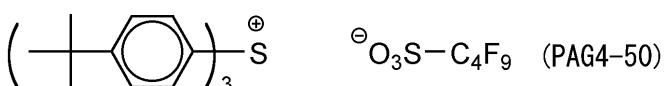
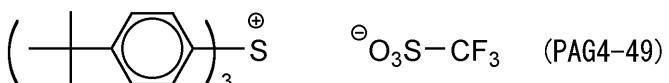


【 0 1 3 2 】

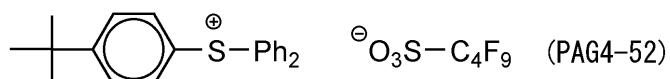
【化 5 1】



10

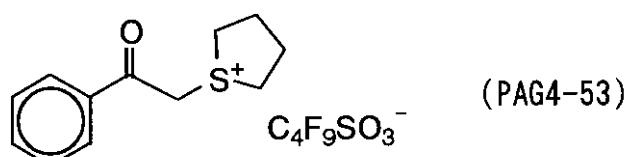


20

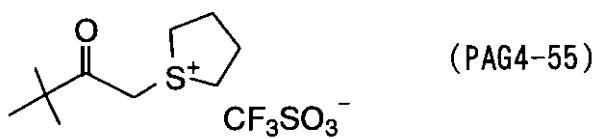
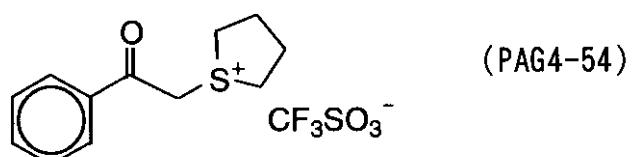


【0 1 3 3】

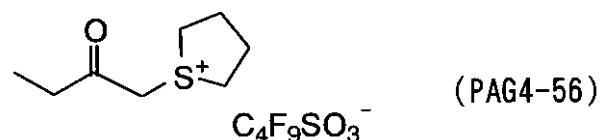
【化52】



30



40



【0 1 3 4】

50

上記において、P hはフェニル基を表す。

一般式（PAG3）、（PAG4）で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば、米国特許第2,807,648号及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。

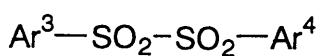
【0135】

(3) 下記一般式（PAG5）で表されるジスルホン誘導体又は一般式（PAG6）で表されるイミノスルホネート誘導体。

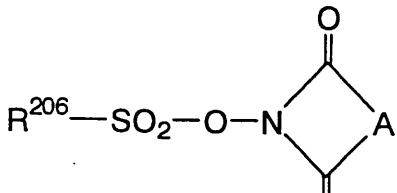
【0136】

【化53】

10



(PAG5)



(PAG6)

【0137】

式中、Ar³、Ar⁴は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。R²⁰⁶は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

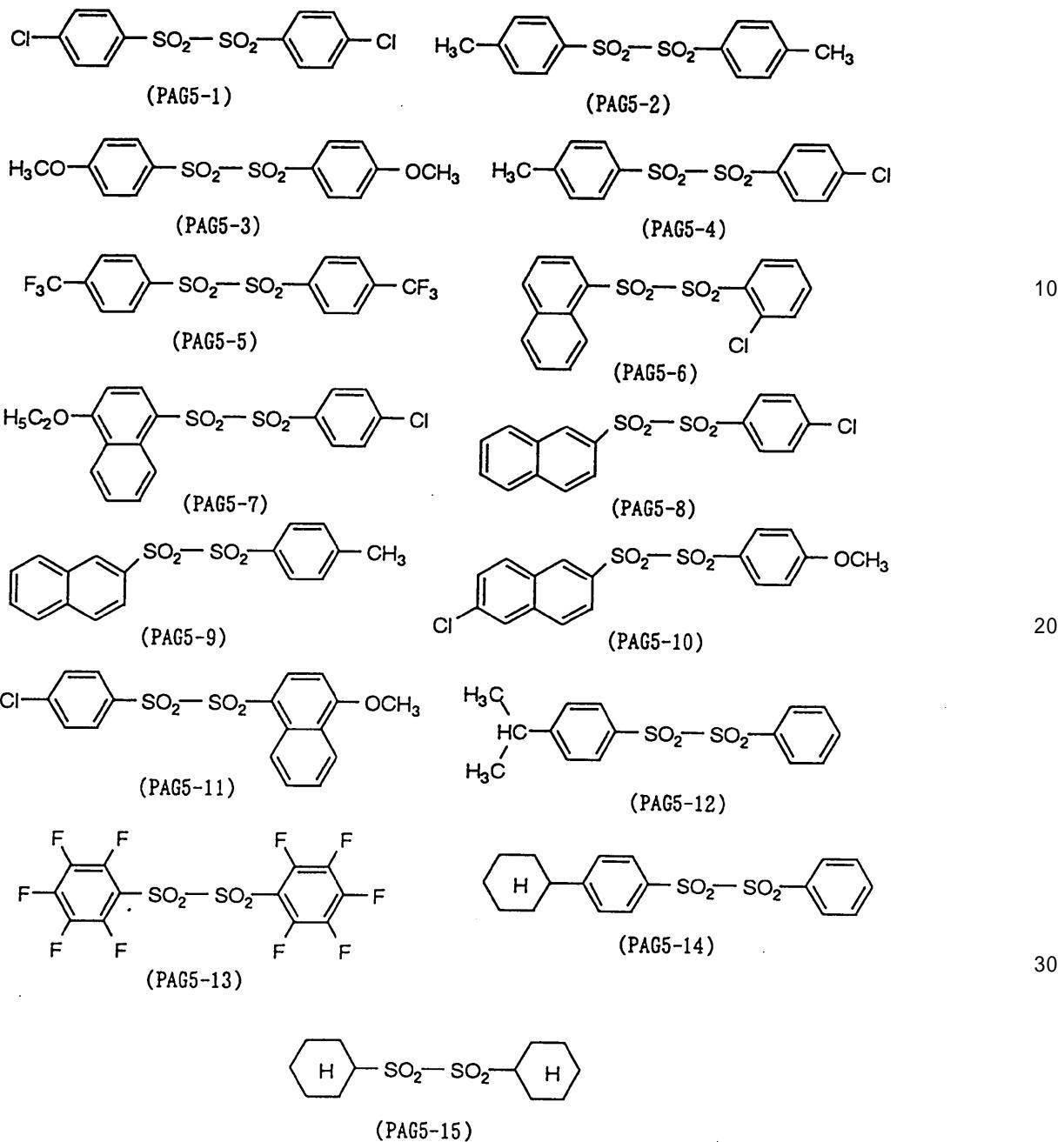
20

【0138】

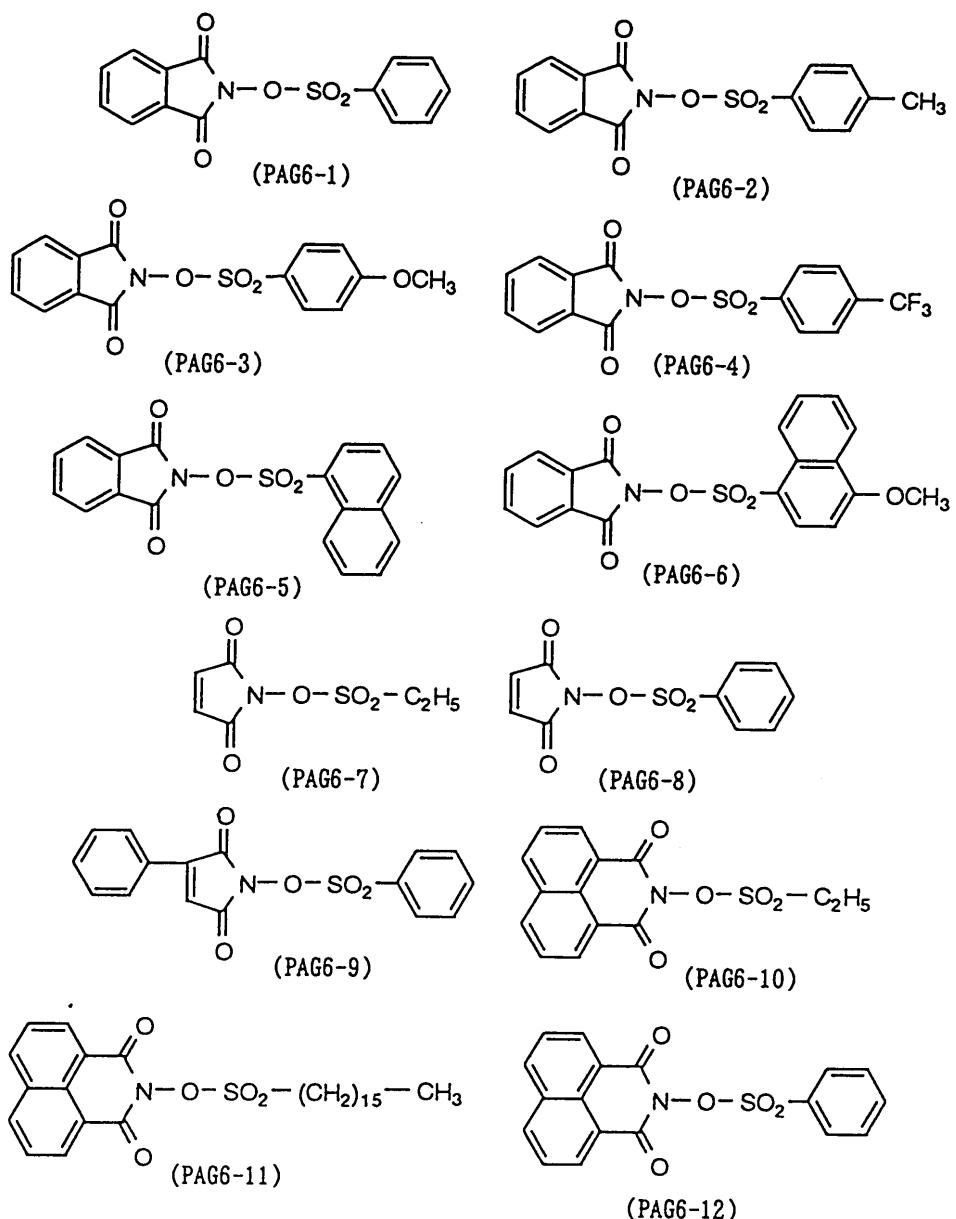
具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0139】

【化54】

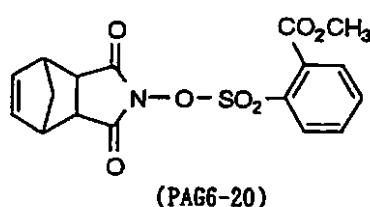
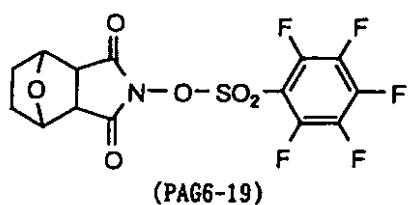
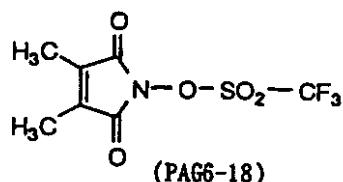
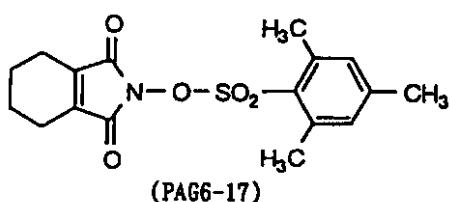
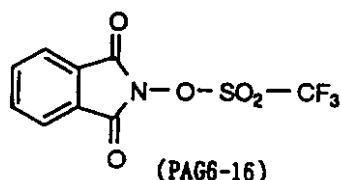
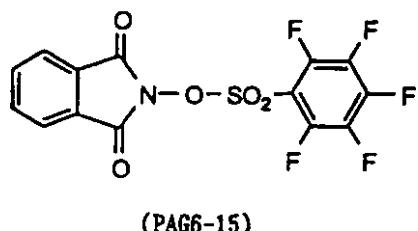
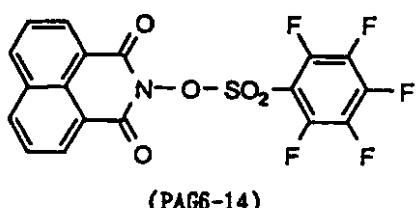
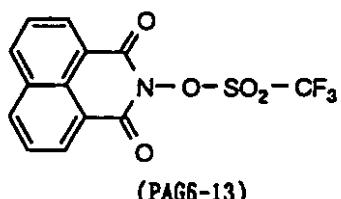


【 0 1 4 0 】
【 化 5 5 】



【 0 1 4 1 】

【 化 5 6 】



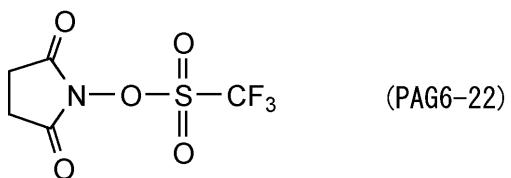
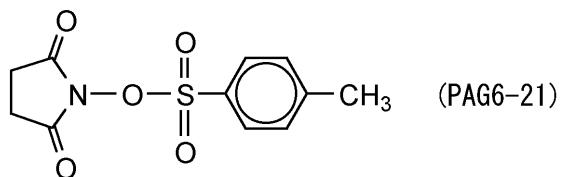
10

20

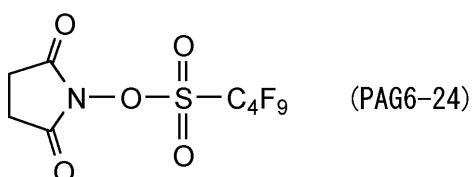
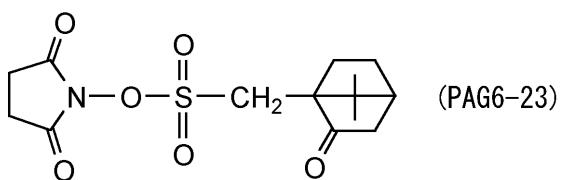
30

【 0 1 4 2 】

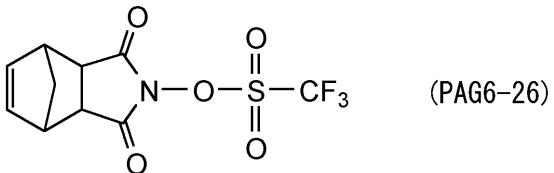
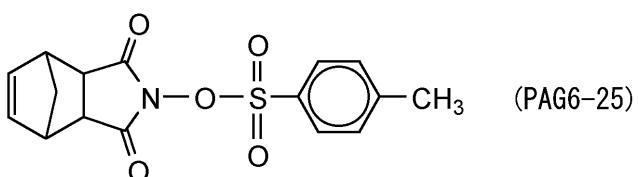
【 化 5 7 】



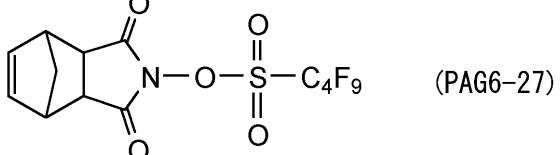
10



20

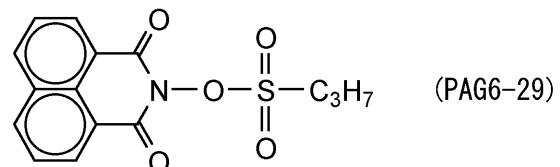
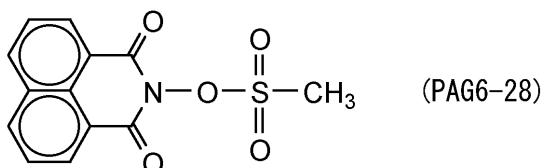


30

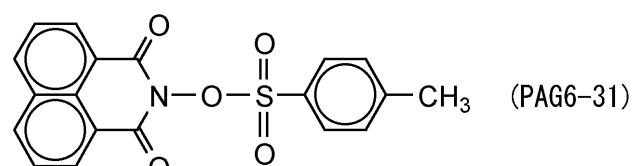
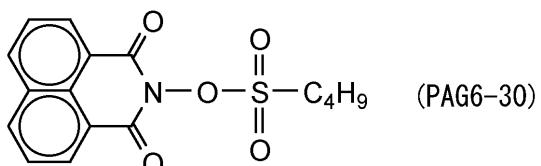


【 0 1 4 3 】

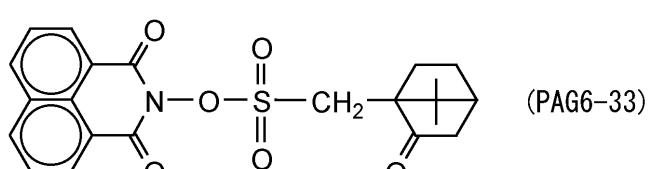
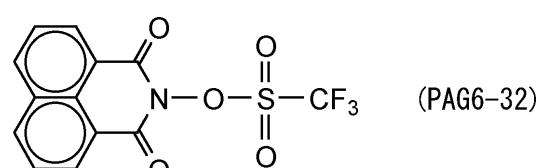
【 化 5 8 】



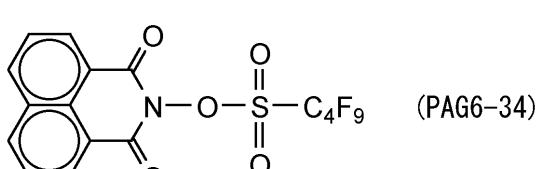
10



20



30



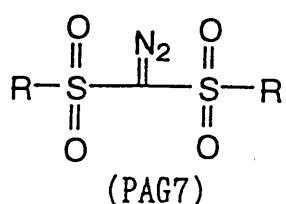
【0144】

(4) 下記一般式 (PAG7) で表されるジアゾジスルホン誘導体。

【0145】

【化59】

40



【0146】

ここで R は、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換していくてもよいアリール基を

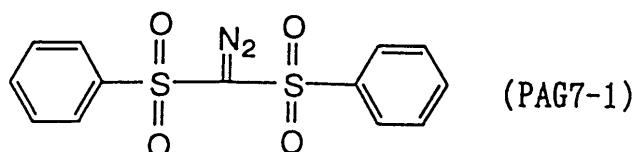
50

表す。

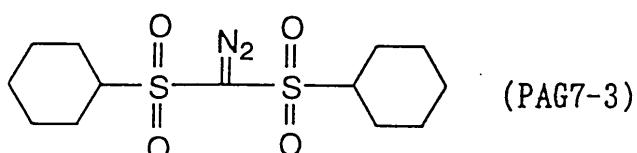
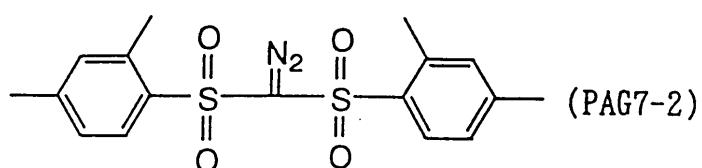
具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0 1 4 7】

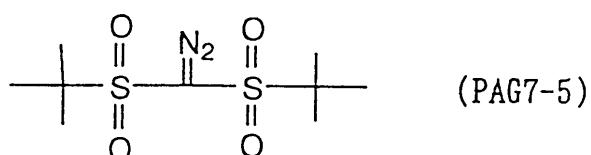
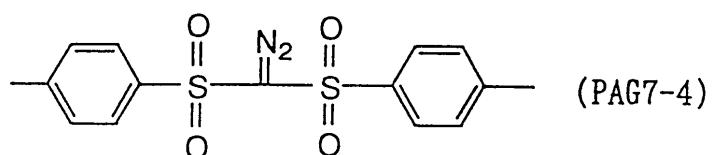
【化 6 0】



10



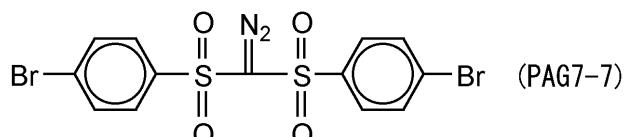
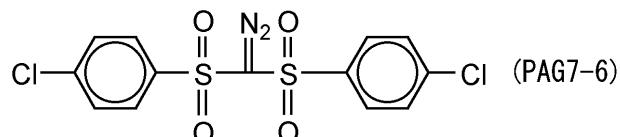
20



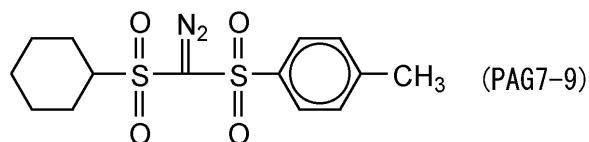
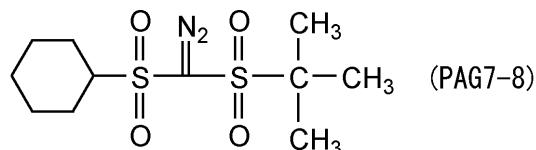
30

【0 1 4 8】

【化 6 1】



10



20

【0149】

光酸発生剤の添加量は、組成物中の固形分を基準として、通常0.001~30重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.3~20重量%、更に好ましくは0.5~10重量%の範囲で使用される。光酸発生剤の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が30重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス（特にペーク）マージンが狭くなり好ましくない。

〔3〕その他の添加剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて更に酸分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、界面活性剤、光増感剤、有機塩基性化合物、及び現像液に対する溶解性を促進させる化合物等を含有させることができる。

【0150】

30

本発明のポジ型レジスト組成物には、好ましくは(C)フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有する。

本発明のポジ型レジスト組成物には、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。

本発明のポジ型レジスト組成物が上記酸分解性樹脂と上記界面活性剤とを含有することにより、パターンの線幅が一層細い時に特に有効であり、現像欠陥が一層改良される。

これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5405720号、同5360692号、同5529881号、同5296330号、同5436098号、同5576143号、同5294511号、同5824451号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。

40

使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、（新秋田化成（株）製）、フロラードFC430、431（住友スリーエム（株）製）、メガファックF171、F173、F176、F189、R08（大日本インキ（株）製）、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106（旭硝子（株）製）、トロイゾルS-366（トロイケミカル（株）製）等フッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341（信越化学工業（株）製）もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

【0151】

界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%

50

～2重量%、好ましくは0.01重量%～1重量%である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0152】

上記の他に使用することのできる界面活性剤としては、具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンプロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。

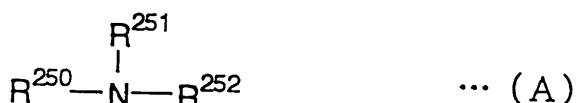
これらの他の界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部当たり、通常、2重量部以下、好ましくは1重量部以下である。

【0153】

本発明で用いることのできる好ましい(D)有機塩基性化合物は、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

【0154】

【化62】

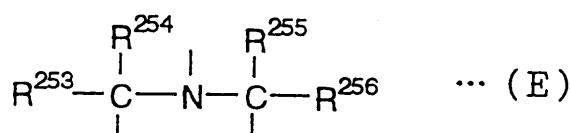


【0155】

ここで、R²⁵⁰、R²⁵¹及びR²⁵²は、各々独立に、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数1～6のアミノアルキル基、炭素数1～6のヒドロキシアルキル基又は炭素数6～20の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここでR²⁵¹とR²⁵²は互いに結合して環を形成してもよい。

【0156】

【化63】



10

20

30

40

50

【0157】

(式中、R²⁵³、R²⁵⁴、R²⁵⁵及びR²⁵⁶は、各々独立に、炭素数1～6のアルキル基を示す)

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾール、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0158】

含窒素塩基性化合物の好ましい具体例として、グアニジン、1,1-ジメチルグアニジン、1,1,3,3,-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、2,4,5-トリフェニルイミダゾール、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒドロキシエチルモルホリン、N-ベンジルモルホリン、シクロヘキシリモルホリノエチルチオウレア(CHMETU)等の3級モルホリン誘導体、特開平11-52575号公報に記載のヒンダードアミン類(例えば該公報〔0005〕に記載のもの)等が挙げられるがこれに限定されるものではない。

【0159】

特に好ましい具体例は、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、4-ジメチルアミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、4,4-ジメチルイミダゾリン、ピロール類、ピラゾール類、イミダゾール類、ピリダジン類、ピリミジン類、CHMETU等の3級モルホリン類、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバゲート等のヒンダードアミン類等を挙げることができる。

中でも、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、4-ジメチルアミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、CHMETU、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバゲートが好ましい。

【0160】

これらの含窒素塩基性化合物は、単独あるいは2種以上組み合わせて用いられる。含窒

10

20

30

40

50

素塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物の全組成物の固形分に対し、通常、0.001～10重量%、好ましくは0.01～5重量%である。0.001重量%未満では上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0161】

本発明のポジ型レジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶剤に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサン、シクロペニタノン、2-ヘプタノン、-ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。

10

【0162】

上記の中でも、好ましい溶剤としてはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、2-ヘプタノン、-ブチロラクトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフランを挙げることができる。

20

【0163】

本発明のこのようなポジ型レジスト組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚は0.2～1.2μmが好ましい。

本発明において使用することができる無機基板とは、通常のBareSi基板、SOG基板、あるいは次に記載の無機の反射防止膜を有する基板等を挙げることができる。

また、本発明においては、必要により、市販の無機あるいは有機反射防止膜を使用することができる。

【0164】

30

反射防止膜としては、チタン、二酸化チタン、窒化チタン、酸化クロム、カーボン、シリコン等の無機膜型と、吸光剤とポリマー材料からなる有機膜型が用いることができる。前者は膜形成に真空蒸着装置、CVD装置、スパッタリング装置等の設備を必要とする。有機反射防止膜としては、例えば特公平7-69611号記載のジフェニルアミン誘導体とホルムアルデヒド変性メラミン樹脂との縮合体、アルカリ可溶性樹脂、吸光剤からなるものや、米国特許5294680号記載の無水マレイン酸共重合体とジアミン型吸光剤の反応物、特開平6-118631号記載の樹脂バインダーとメチロールメラミン系熱架橋剤を含有するもの、特開平6-118656号記載のカルボン酸基とエポキシ基と吸光基を同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止膜、特開平8-87115号記載のメチロールメラミンとベンゾフェノン系吸光剤からなるもの、特開平8-179509号記載のポリビニルアルコール樹脂に低分子吸光剤を添加したもの等が挙げられる。

40

また、有機反射防止膜として、ブリューワーサイエンス社製のDUV30シリーズや、DUV-40シリーズ、ARC25、シプレー社製のAC-2、AC-3、AR19、AR20等を使用することもできる。

【0165】

上記レジスト液を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板（例：シリコン／二酸化シリコン被覆）上に（必要により上記反射防止膜を設けられた基板上に）、スピナー、コーナー等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ペークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは150nm～250nmの波長の光である。具体的には、KrFエキシマレ

50

ーザー(248 nm)、ArFエキシマレーザー(193 nm)、F₂エキシマレーザー(157 nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0166】

現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジ-n-ブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ビヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用することができる。

10

更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

【0167】

【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0168】

〔酸分解性樹脂(Aa)の合成〕

2-エチル-2-アダマンチルメタクリレート、ブチロラクトンメタクリレート、メタクリル酸を50/45/5の割合で仕込みメチルイソブチルケトンに溶解し、固体分濃度30%の溶液100mLを調製した。この溶液に和光純薬製V-601を4mol%加え、これを窒素雰囲気下、4時間かけて70℃に加熱したメチルイソブチルケトン10mLに滴下した。滴下終了後、反応液を4時間加熱攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留水/イソプロピルアルコール=1/1の混合溶媒1Lに晶析、析出した白色粉体をメタノール1Lで洗浄し、目的物である樹脂(1a)を回収した。

20

C¹³NMRから求めたポリマー組成比は43/50/7であった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は8900であった。

上記合成例と同様の操作で下表に示す組成比、分子量の樹脂を合成した。尚、繰り返し単位1、2、3、4は構造式の左からの順番である。

【0169】

【表1】

30

表1

樹脂	繰り返し単位 1 (mol%)	繰り返し単位 2 (mol%)	繰り返し単位 3 (mol%)	繰り返し単位 4 (mol%)	分子量
2a	52	42	6		9400
3a	48	29	23		9100
4a	53	20	27		9300
5a	50	28	22		7900
6a	41	23	36		10100
7a	45	35	20		9900
8a	51	22	25	2	11000
9a	52	10	23	15	8100
10a	55	30	15		9300
11a	42	30	18		8300
12a	50	11	35	4	8800
13a	48	28	20	4	9600
14a	55	21	24		8700
15a	26	23	25	26	9200

10

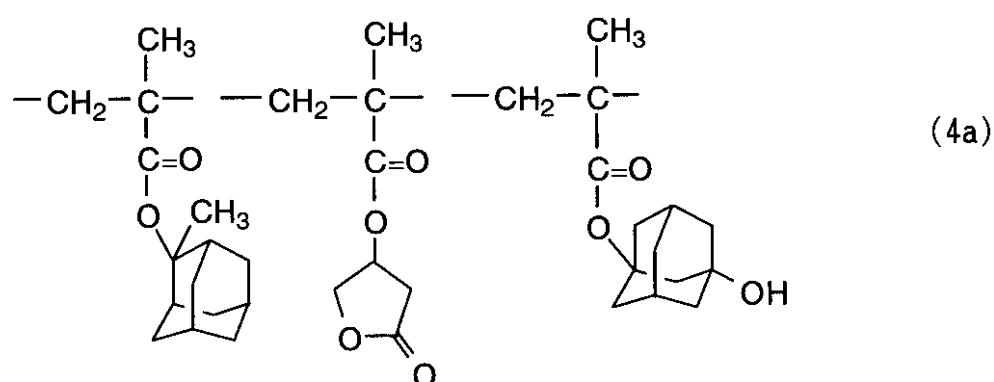
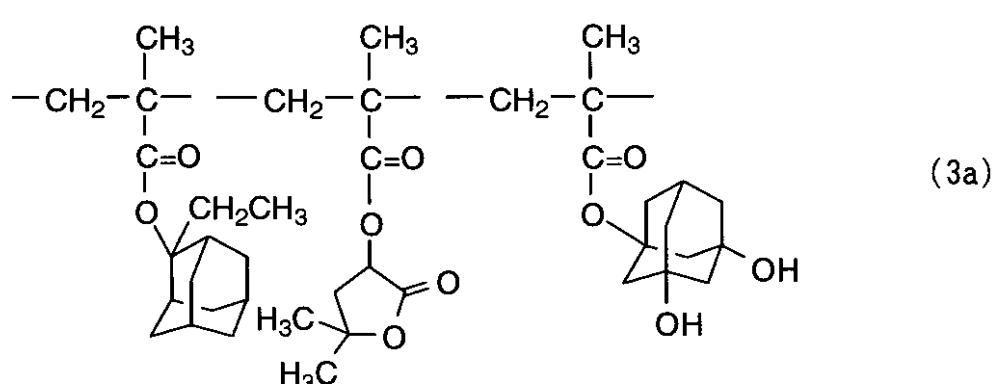
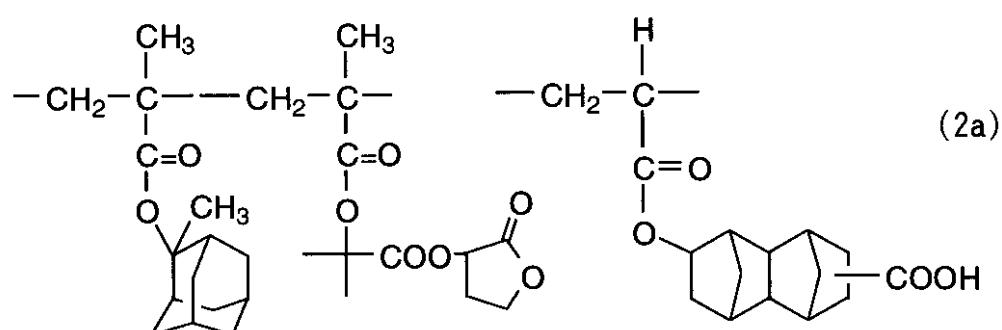
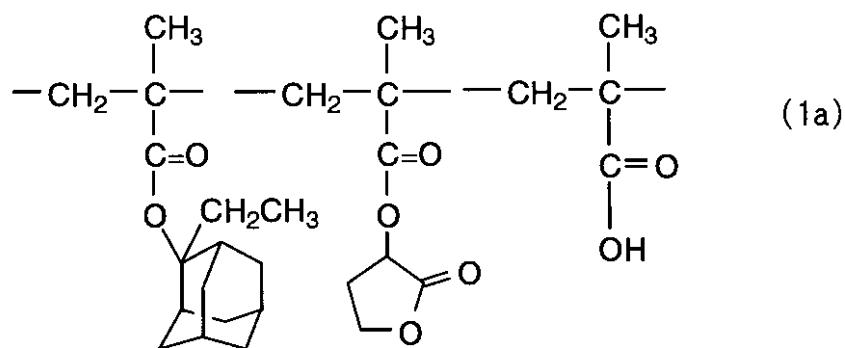
20

【0170】

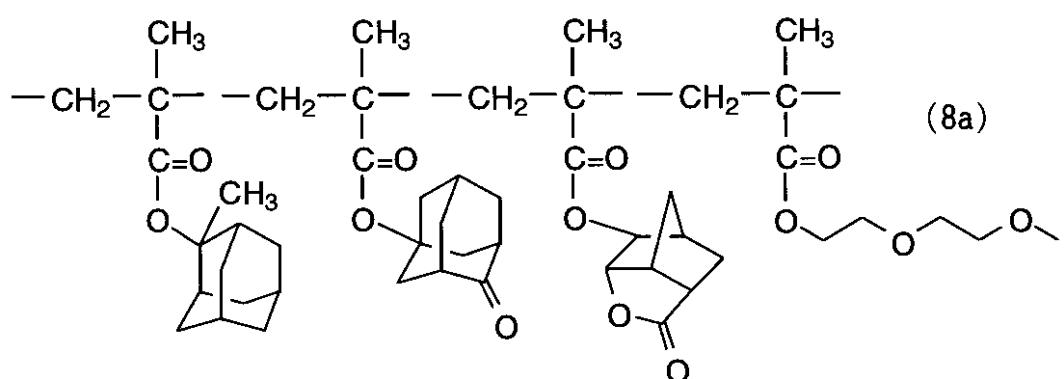
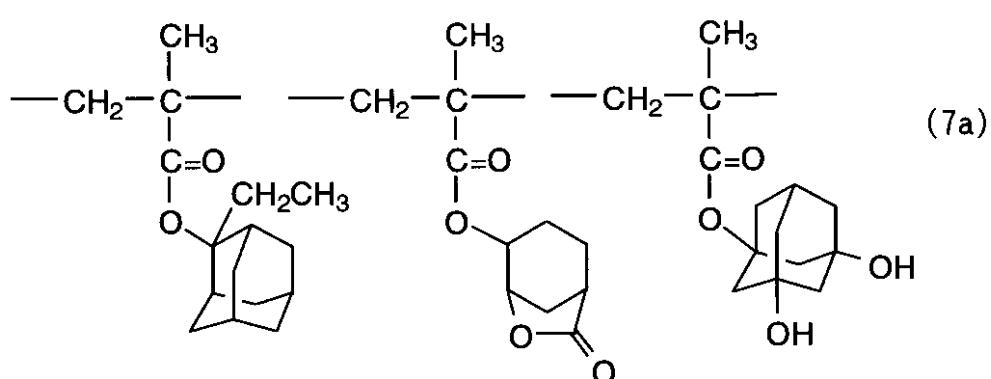
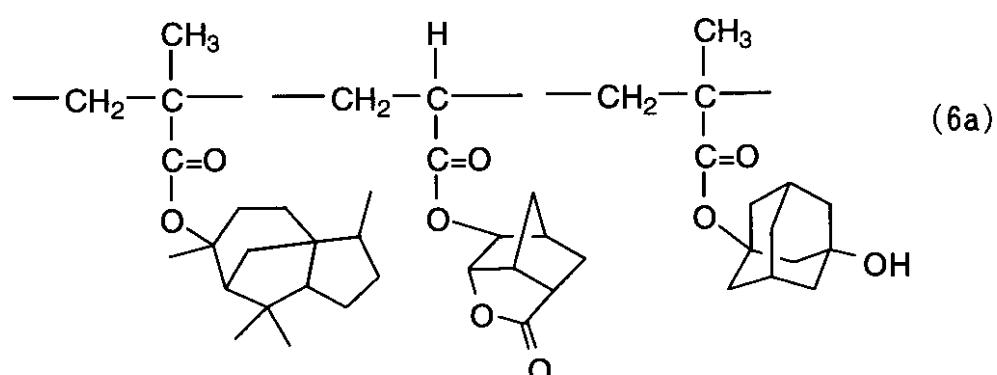
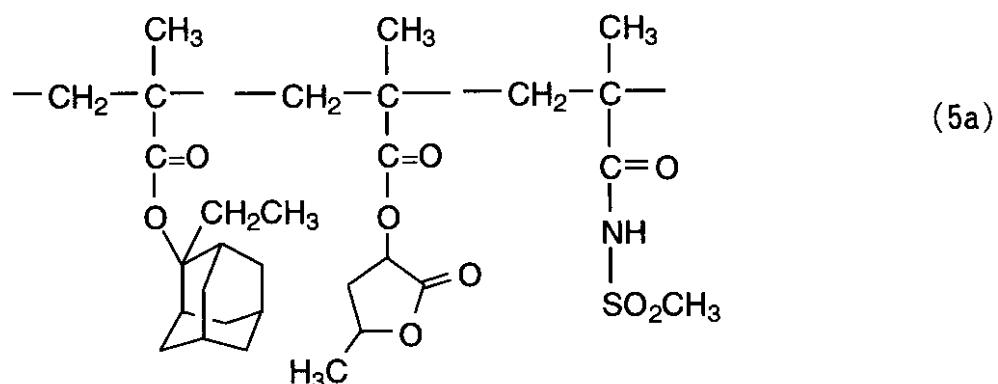
以下に上記樹脂(1a)～(15a)の構造を示す。

【0171】

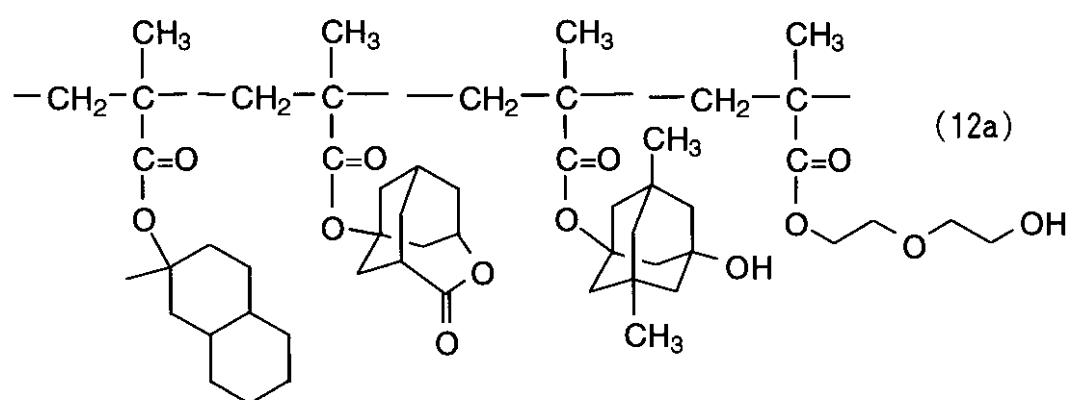
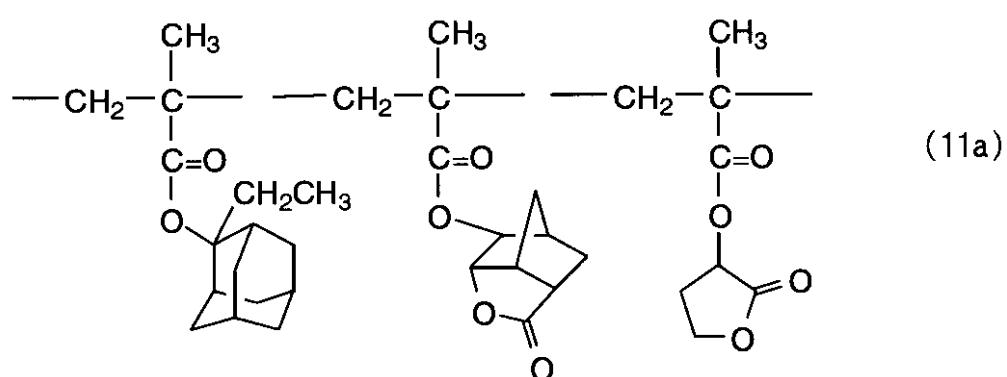
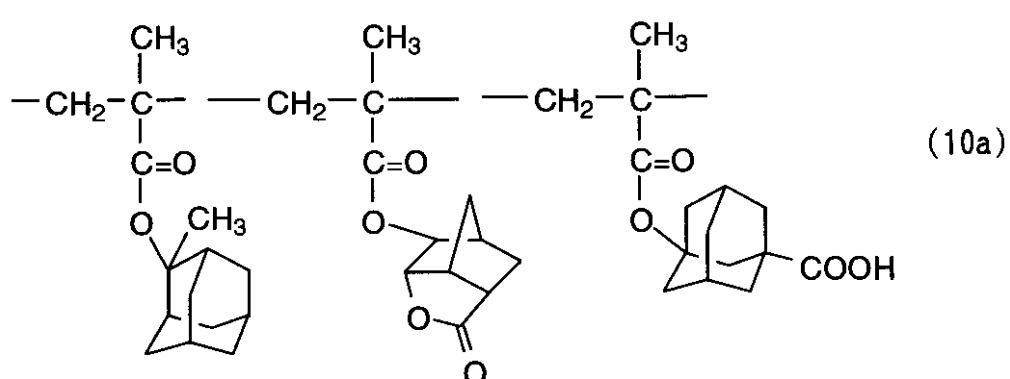
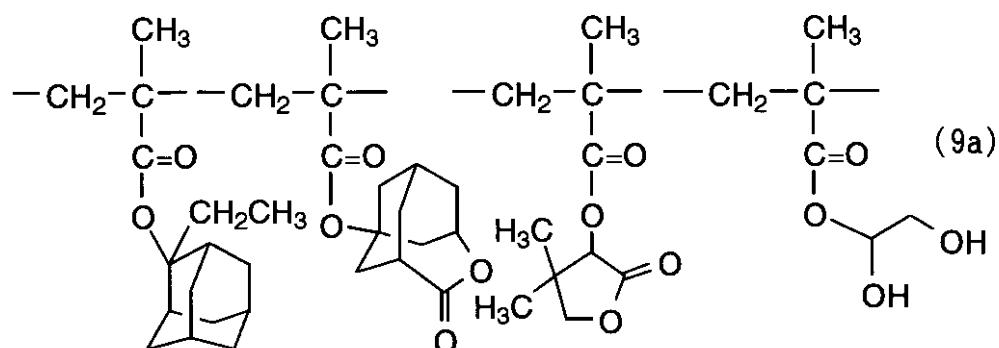
【化64】



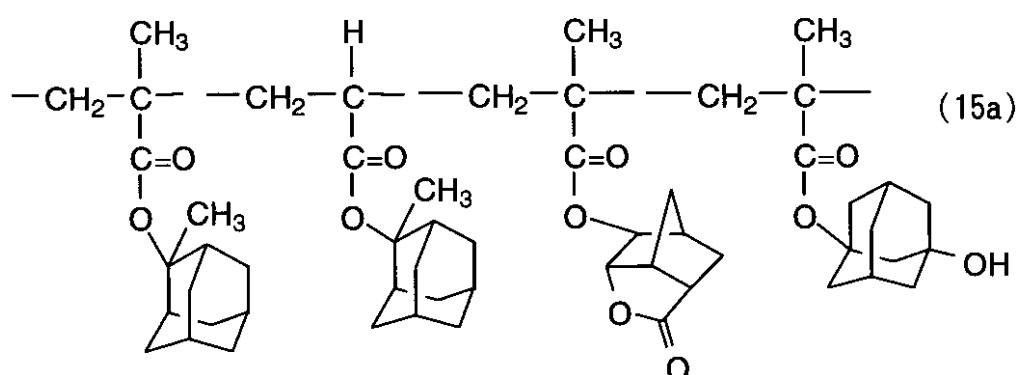
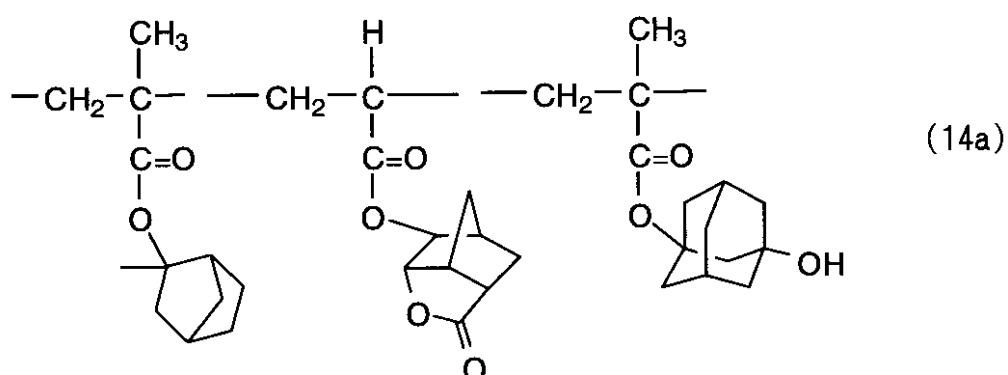
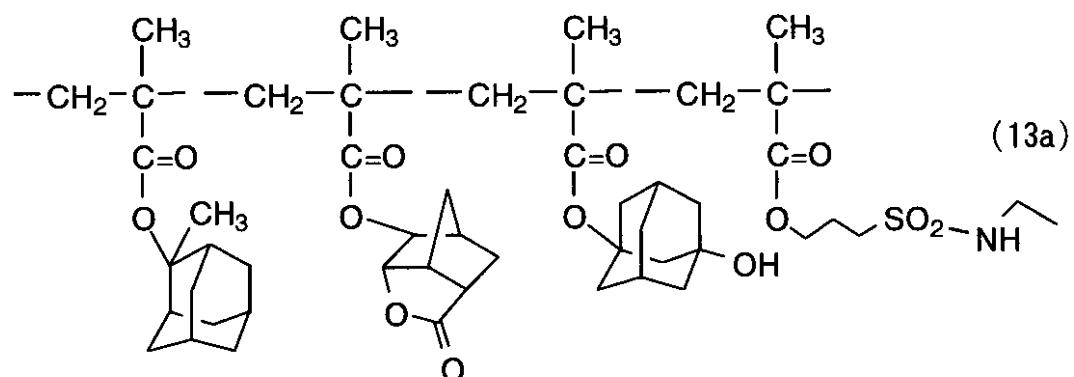
【 0 1 7 2 】
【 化 6 5 】



【0173】
【化66】



【0174】
【化67】



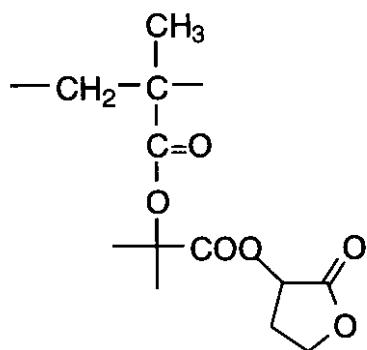
【0175】

〔酸分解性樹脂(1b)の合成〕

イソアダマンチルメタクリレート(2-アダマンチル-2-プロピルメタクリレート)と、下記構造のメタクリレート、メタクリル酸を46/40/14の割合で仕込みメチルエチルケトンに溶解し、固体分濃度30%の溶液100mLを調製した。

【0176】

【化68】



10

【0177】

この溶液に和光純薬製 V - 601 を 1 mol %、メルカプトプロピオン酸 2 - エチルヘキシリエステル 2 mol % 加え、これを窒素雰囲気下、4 時間かけて 70 °C に加熱したメチルイソブチルケトン 10 mL に滴下した。滴下終了後、反応液を 4 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留水 / イソプロピルアルコール = 1 / 1 の混合溶媒 1 L に晶析、析出した白色粉体をメタノール 1 L で洗浄し、目的物である樹脂 (1b) を回収した。

C¹³NMR から求めたポリマー組成比は 45 / 40 / 15 であった。また、GPC 測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は 12100 であった。

20

上記合成例と同様の操作で下表に示す組成比、分子量の樹脂を合成した。尚、繰り返し単位 1、2、3、4 は構造式の左からの順番である。

【0178】

【表2】

表2

樹脂	繰り返し単位 1 (mol%)	繰り返し単位 2 (mol%)	繰り返し単位 3 (mol%)	繰り返し単位 4 (mol%)	分子量
2b	46	22	32		10400
3b	49	29	22		10500
4b	46	20	34		11300
5b	44	20	26	10	10900
6b	49	28	23		12200
7b	23	25	25	27	13100
8b	46	28	22	4	11700
9b	57	20	23		10800
10b	48	26	24	2	11400
11b	43	29	28		10900
12b	46	30	24		9300
13b	48	24	22	6	9900
14b	47	24	21	8	10700
15b	42	13	18	27	11200

30

40

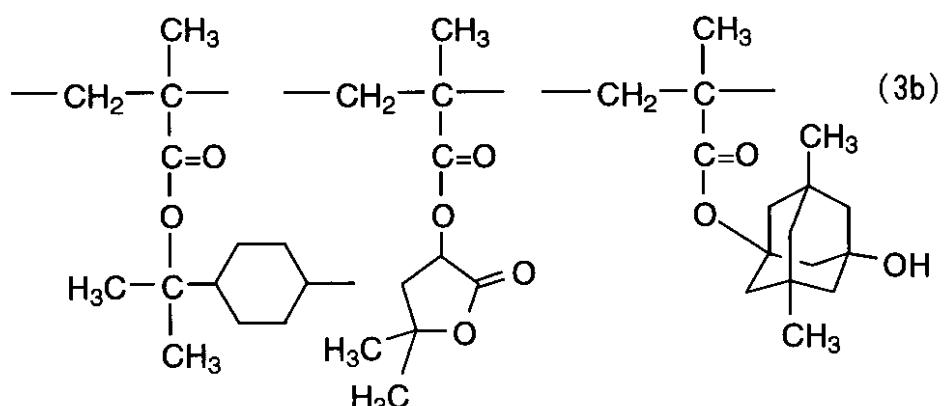
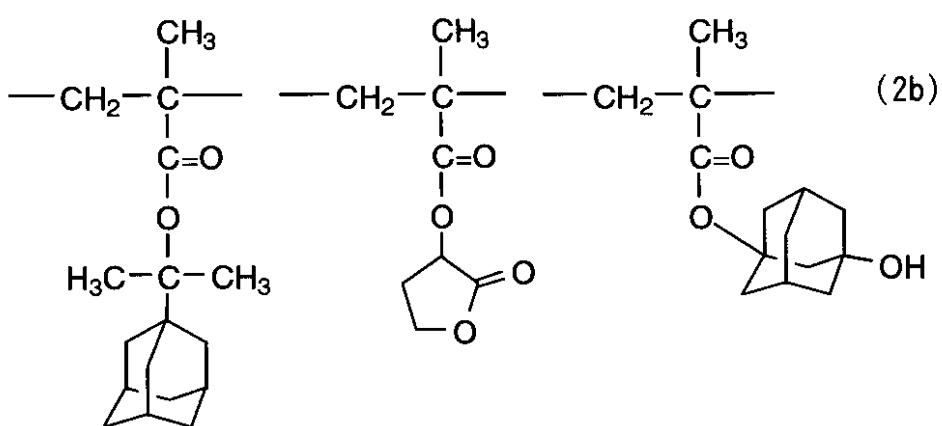
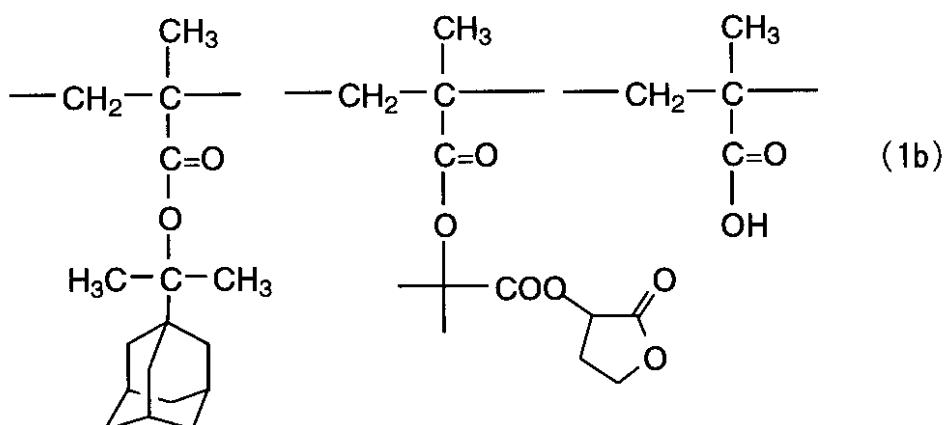
【0179】

以下に上記樹脂 (1b) ~ (15b) の構造を示す。

50

【 0 1 8 0 】

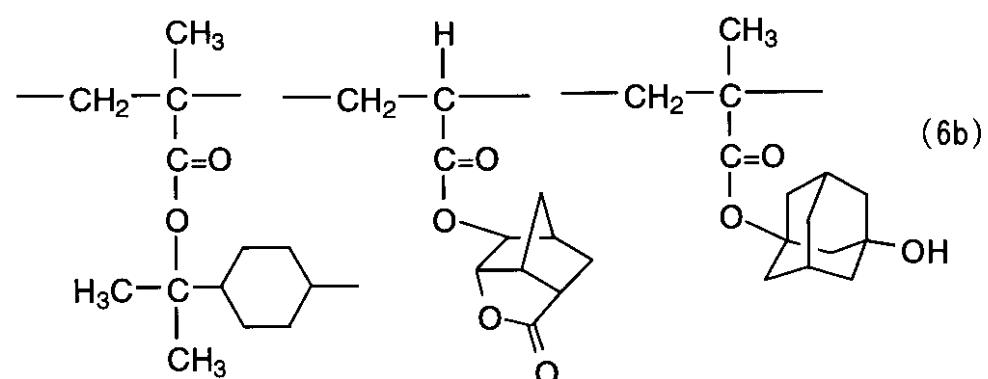
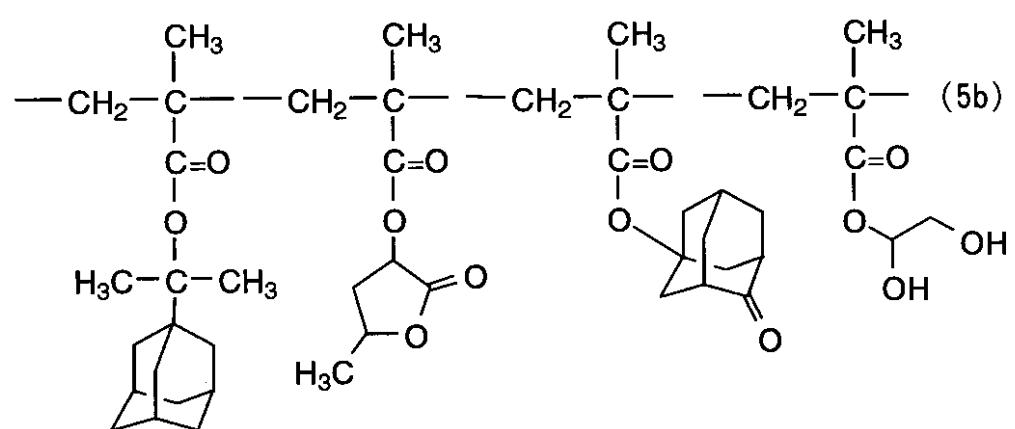
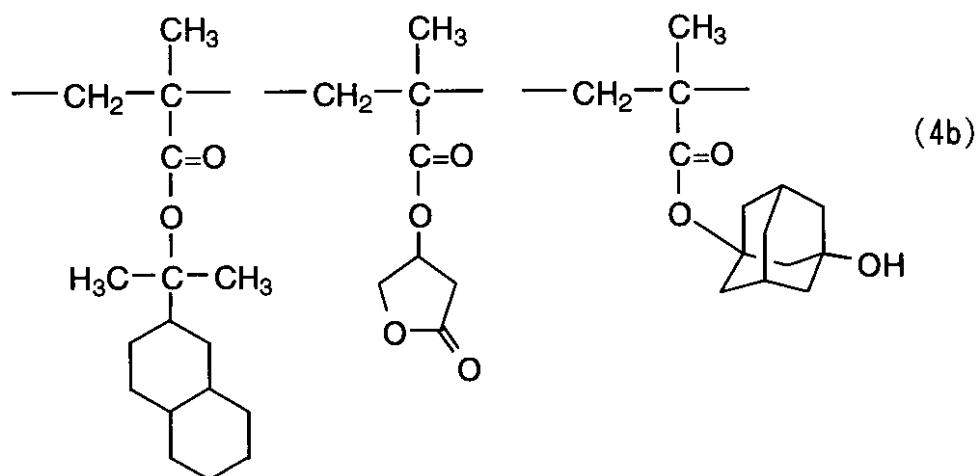
【 化 6 9 】



【 0 1 8 1 】

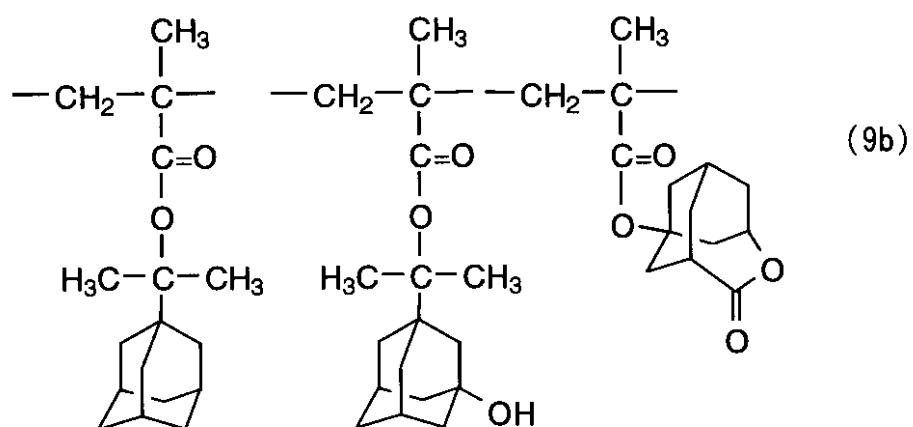
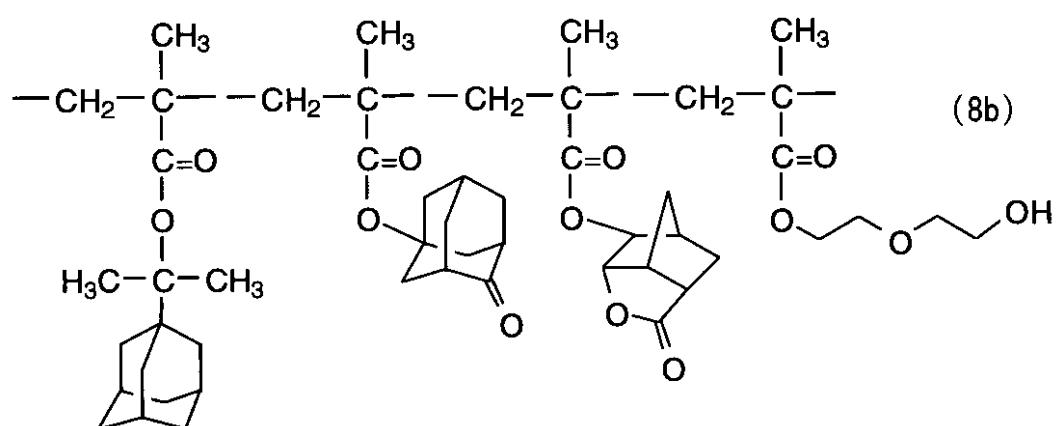
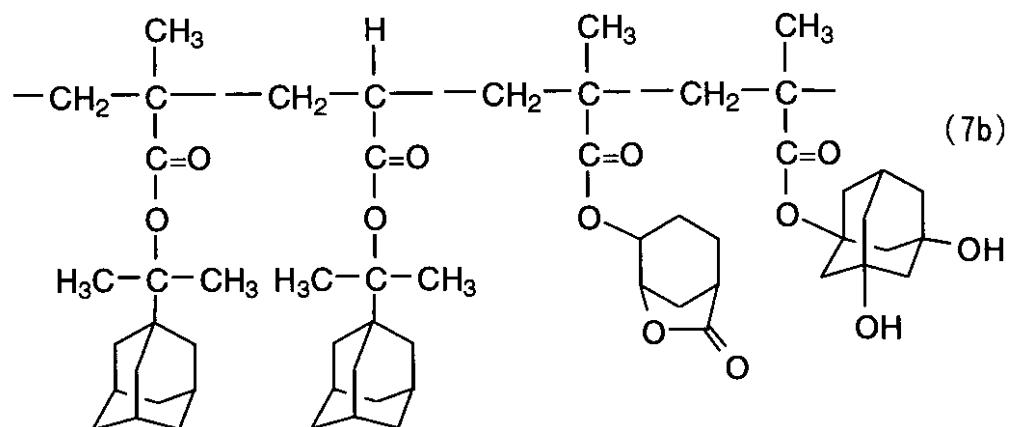
【 化 7 0 】

40



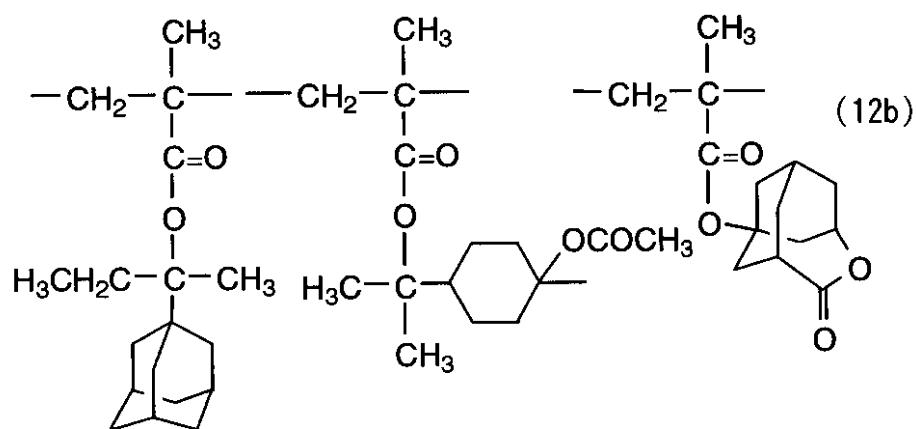
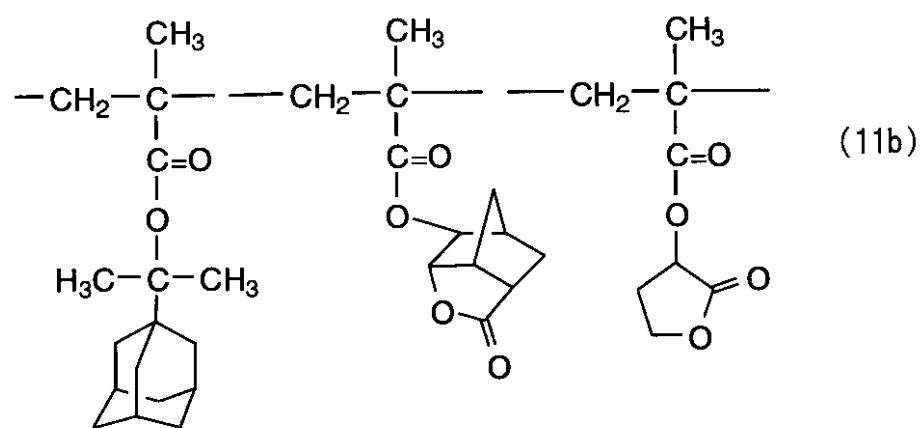
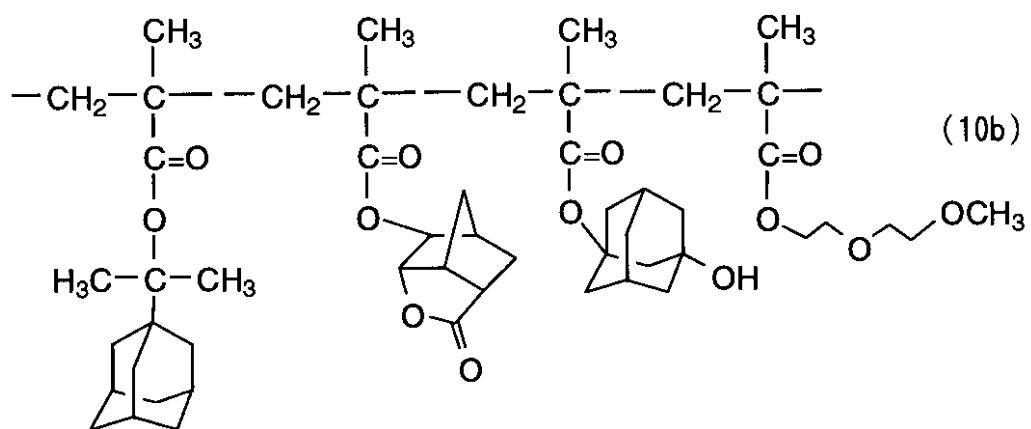
【0 1 8 2】

【化71】

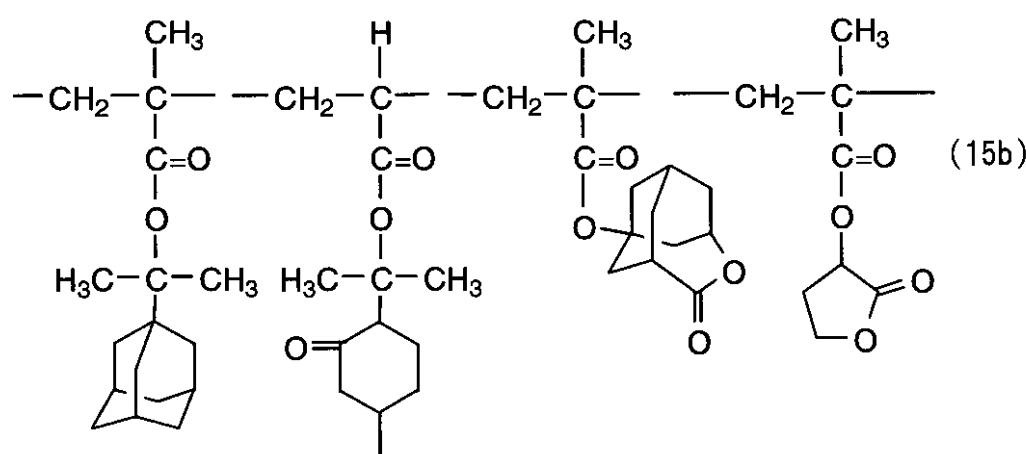
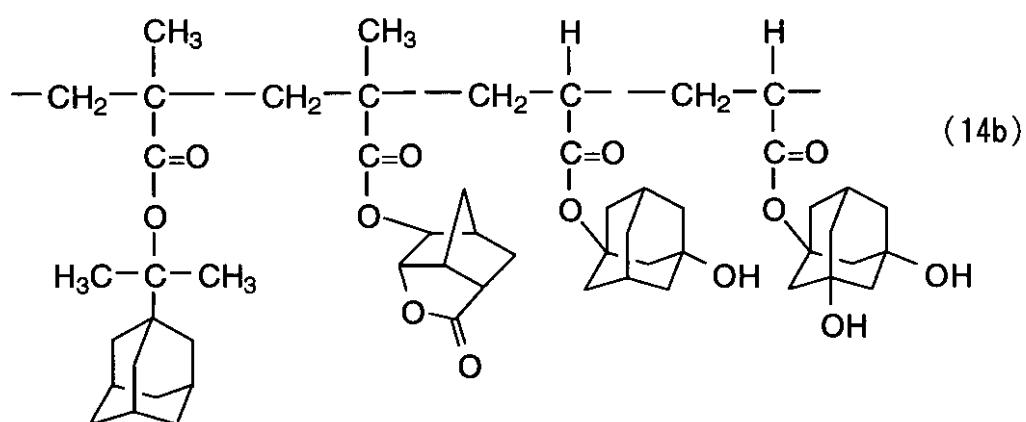
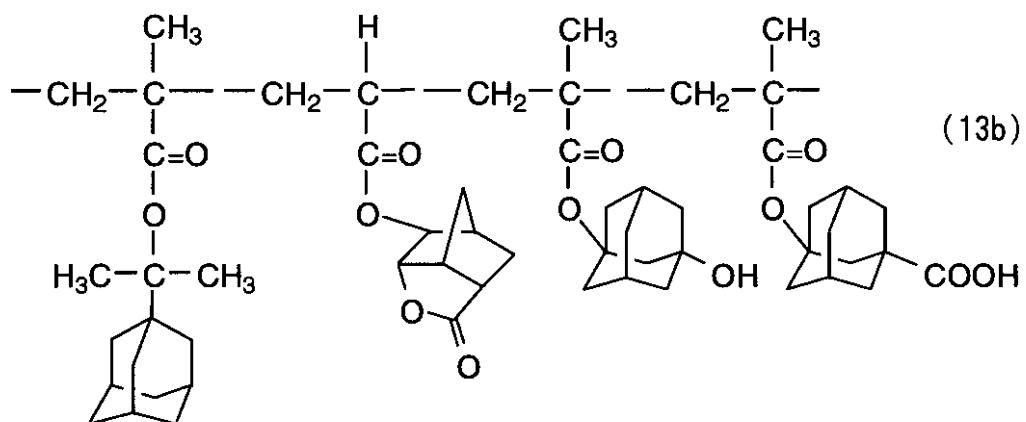


【0 1 8 3】

【化72】



【0 1 8 4】
【化 7 3】



【0185】

実施例 1 ~ 15 及び比較例 1

(ポジ型レジスト組成物組成物の調製と評価)

上記合成例で合成した表 3 に示す各成分を配合し、それぞれ固形分 1~4 重量 % の割合でブロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解した後、0.1 μm のミクロフィルターで濾過し、実施例 1 ~ 15 と比較例 1 のポジ型レジスト組成物を調製した。

【0186】

【表 3】

表3

	樹脂	光酸発生剤(mg)	塩基性化合物(4mg)	界面活性剤(10mg)
実施例1	(1a)/(7b) =0.7/0.8g	PAG4-36=30mg	なし	W4
2	(2a)/(8b) =0.8/0.7g	PAG4-6=31mg	1	なし
3	(3a)/(9b) =0.1/1.4g	PAG4-52/4-54 =10/30mg	2	W5
4	(4a)/(10b) =1.3/0.2g	PAG4-38/4-39 =6/30mg	4	W5
5	(5a)/(11b) =0.5/1.0g	PAG4-39/6-27 =28/4mg	5	W3
6	(6a)/(12b) =0.9/0.6g	PAG4-48/4-56 =30/5mg	6	W2
7	(7a)/(13b) =0.4/1.1g	PAG4-50/4-55 =20/40mg	3	W1
8	(8a)/(14b) =1.0/0.5g	PAG4-45=30mg	4	W5
9	(9a)/(15b) =0.6/0.9g	PAG4-36/4-56 =10/50mg	5	W5
10	(10a)/(1b) =0.8/0.7g	PAG4-5/4-53 =10/20mg	6	W5
11	(11a)/(2b) =0.9/0.6g	PAG4-48/4-55 =20/40mg	4	W3
12	(12a)/(3b) =0.7/0.8g	PAG4-34/4-53 =10/25mg	3	W2
13	(13a)/(4b) =0.5/1.0g	PAG4-53/7-5 =30/5mg	1	W1
14	(14a)/(5b) =0.7/0.8g	PAG3-21/4-52 =10/22mg	2	W2
15	(15a)/(6b) =0.3/1.2g	PAG4-49/4-53 =6/30mg	3	W3
比較例1	(1a) 1.5g	PAG4-5=30mg	なし	なし
2	(1b) 1.5g	PAG4-5=30mg	なし	なし

10

20

30

40

【0187】

界面活性剤としては、

W1：メガファックF176（大日本インキ（株）製）（フッ素系）

W2：メガファックR08（大日本インキ（株）製）（フッ素及びシリコーン系）

W3：ポリシロキサンポリマーKP-341（信越化学工業（株）製）

W4：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

W5：トロイゾルS-366（トロイケミカル（株）製）

を表す。

【0188】

アミンとしては、

50

1は、1，5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネン(DBN)を表し、
 2は、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバゲート
 3は、トリn-ブチルアミン
 4は、トリフェニルイミダゾール
 5は、アンチピリン
 6は、2,6-ジイソプロピルアニリン
 を表す。

【0189】

初めに Brewer Science社製DUV30をスピンドルコーターを利用してシリコンウェハー上に1600nm塗布、乾燥した後、その上に得られたポジ型フォトレジスト組成物を塗布し、140で90秒間乾燥、約0.4μmのポジ型フォトレジスト膜を作成し、それにArFエキシマレーザー(波長193nm、NA=0.6のISI社製ArFステッパー)で1/2ピッチのコンタクトホールパターン(マスクサイズ0.15ミクロン)により露光量を変化させながら露光した。露光後の加熱処理を120で90秒間行い、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で現像、蒸留水でリーンし、レジストパターンプロファイルを得た。

このようにして得られたシリコンウェハーのレジストパターンを走査型顕微鏡で観察し、レジストを下記のように評価した。

【0190】

〔感度〕： 直径0.15μmのコンタクトホールを再現する最小露光量を感度とし、実施例1のレジスト露光量を1.0としたときの相対露光量を相対感度(他のレジストの露光量/実施例1の露光量)として表現した。

【0191】

〔疎密依存性〕： 0.15μmのコンタクトホール(密パターン：ピッチ1/1及びピッチ1/2の両方)と孤立コンタクトホールパターン(疎パターン：ピッチ1/10)において、それぞれ0.15μm±10%を許容する焦点深度の重なり範囲を求めた。この範囲が大きいほどが良好なことを示す。

〔エッティング時表面荒れ〕： 0.15μmのコンタクトホールパターンをCHF₃/O₂=8/2プラズマで60秒間エッティングを行い、得られたサンプルの断面、及び表面をSEMで観察し、ピンホール状の欠陥(非加工予定部位の下層がエッティングされてしまう)を生じるものを×、表面荒れは生じたが欠陥は生じず、但し、ホールの変形があるものを、表面荒れが小さく、ホールの変形のない良好なものをとした。

結果を表4に示す。

【0192】

【表4】

表4

	感度	疎密依存性 (μm)	エッティング時 の表面荒れ
実施例1	1	0.45	○
2	1.0	0.45	○
3	0.9	0.4	△
4	1.3	0.45	○
5	0.95	0.6	○
6	1.0	0.6	○
7	0.95	0.6	○
8	1.1	0.6	○
9	0.95	0.6	○
10	1.0	0.6	○
11	1.05	0.6	○
12	1.0	0.6	○
13	0.95	0.6	○
14	1.0	0.6	○
15	0.95	0.6	○
比較例1	1.8	0.1	○
2	0.9	0.15	×

【0193】

表4の結果から明らかなように、本発明のポジ型レジスト組成物は、高感度であり、疎密依存性及びエッティング時の表面荒れが小さく、優れていることが判る。

【0194】

【発明の効果】

本発明は、高感度であり、疎密依存性及びエッティング時の表面荒れが小さいポジ型レジスト組成物を提供することができる。この本発明のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用するミクロファブリケーションに好適に使用できる。

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
H 01 L 21/027 (2006.01) G 03 F 7/004 5 0 4
H 01 L 21/30 5 0 2 R

(56)参考文献 特開2000-047386(JP,A)
特開2000-010287(JP,A)
特開2001-242626(JP,A)
特開平10-254140(JP,A)
特開2001-147531(JP,A)
特開2002-372784(JP,A)
特開2002-241442(JP,A)
特開2002-145955(JP,A)
特開2001-048933(JP,A)
特開2000-136165(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G03F 7/00-7/42